

オペアンプ シリーズ 低消費グランドセンス オペアンプ



LMR321G, LMR358xxx, LMR324xxx

●概要

LMR321, LMR358, LMR324 は、1 回路/2 回路/4 回路の出力フルスイング低電圧動作オペアンプです。
LMR321, LMR358, LMR324 は低消費電流と低電圧動作アプリケーションに対して最適なオペアンプです。

●特長

- 低電圧動作
- 入力グランドセンス, 出力フルスイング
- 高利得
- 低消費電流
- 低オフセット電圧

●パッケージ

パッケージ	W(Typ.) x D(Typ.) x H(Max.)
SSOP5	2.90mm x 2.80mm x 1.25mm
SOP8	5.00mm x 6.20mm x 1.71mm
SOP-J8	4.90mm x 6.00mm x 1.65mm
SSOP-B8	3.00mm x 6.40mm x 1.35mm
TSSOP-B8	3.00mm x 6.40mm x 1.20mm
MSOP8	2.90mm x 4.00mm x 0.90mm
TSSOP-B8J	3.00mm x 4.90mm x 1.10mm
SOP14	8.70mm x 6.20mm x 1.71mm
SOP-J14	8.65mm x 6.00mm x 1.65mm
SSOP-B14	5.00mm x 6.40mm x 1.35mm
TSSOP-B14J	5.00mm x 6.40mm x 1.20mm

●アプリケーション

- ポータブル機器
- 低電圧動作機器
- アクティブフィルタ

●重要特性

- 低電圧動作可能(単電源): +2.7V ~ +5.5V
- 低消費電源電流:

LMR321	130μA(Typ.)
LMR358	210μA(Typ.)
LMR324	410μA(Typ.)
- 高スルーレート: 1.0V/μs(Typ.)
- 温度範囲: -40°C ~ +85°C
- 入力オフセット電流: 5nA (Typ.)
- 入力バイアス電流: 15nA (Typ.)

●内部等価回路図

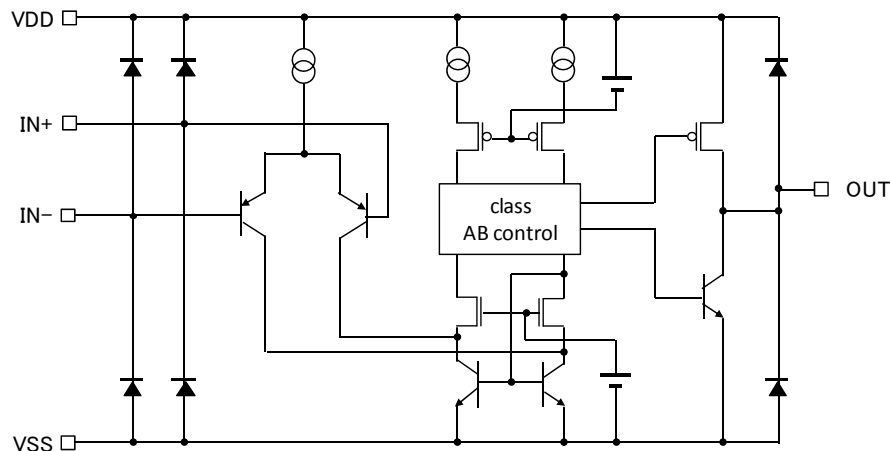
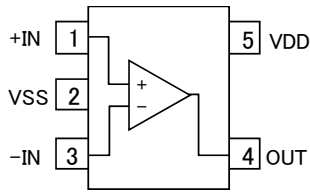


Figure 1. 内部等価回路図

○製品構造 : シリコンモノリシック集積回路 ○耐放射線設計はしていません。

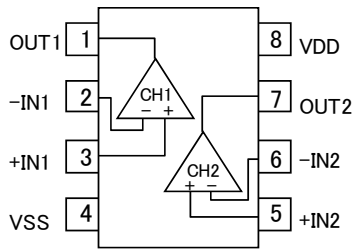
●端子配置図(TOP VIEW)

SSOP5



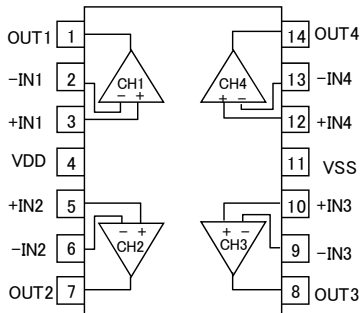
端子番号	記号
1	+IN
2	VSS
3	-IN
4	OUT
5	VDD

SOP8, SOP-J8, SSOP-B8, TSSOP-B8, MSOP8, TSSOP-B8J



端子番号	記号
1	OUT1
2	-IN1
3	+IN1
4	VSS
5	+IN2
6	-IN2
7	OUT2
8	VDD

SOP14, SOP-J14, SSOP-B14, TSSOP-B14J



端子番号	記号
1	OUT1
2	-IN1
3	+IN1
4	VDD
5	+IN2
6	-IN2
7	OUT2
8	OUT3
9	-IN3
10	+IN3
11	VSS
12	+IN4
13	-IN4
14	OUT4

パッケージ					
SSOP5	SOP8	SOP-J8	SSOP-B8	TSSOP-B8	MSOP8
LMR321G	LMR358F	LMR358FJ	LMR358FV	LMR358FVT	LMR358FVM
パッケージ					
TSSOP-B8J	SOP14	SOP-J14	SSOP-B14	TSSOP-B14J	-
LMR358FVJ	LMR324F	LMR324FJ	LMR324FV	LMR324FVJ	-

●発注形名情報

L M R 3 x x x x x - x x

品番 LMR321G LMR358xxx LMR324xxx	パッケージ G : SSOP5 F : SOP8, SOP14 FV : SSOP-B8 SSOP-B14 FVM: MSOP8 FJ : SOP-J8 SOP-J14 FVJ: TSSOP-B8J TSSOP-B14J FVT: TSSOP-B8	包装、フォーミング仕様 E2: リール状エンボステーピング (SOP8/SOP-J8/SSOP-B8/TSSOP-B8/ TSSOP-B8J/SOP14/SOP-J14/SSOP-B14 TSSOP-B14J) TR: リール状エンボステーピング (SSOP5/MSOP8)
---	--	---

●ラインアップ

動作温度範囲	入力	VDD (Min.)	回路電流 (Typ.)	入力 オフセット電圧 (Max.)	パッケージ		発注可能形名
-40°C ~ + 85°C	グラウンド センス	2.7V	130μA	±4mV	SSOP5	Reel of 3000	LMR321G-TR
			210μA	±5mV	SOP8	Reel of 2500	LMR358F-E2
					MSOP8	Reel of 3000	LMR358FVM-TR
					SOP-J8	Reel of 2500	LMR358FJ-E2
					SSOP-B8	Reel of 2500	LMR358FV-E2
					TSSOP-B8	Reel of 3000	LMR358FVT-E2
					TSSOP-B8J	Reel of 2500	LMR358FVJ-E2
			410μA	±9mV	SOP14	Reel of 2500	LMR324F-E2
					SOP-J14	Reel of 2500	LMR324FJ-E2
					SSOP-B14	Reel of 2500	LMR324FV-E2
					TSSOP-B14J	Reel of 2500	LMR324FVJ-E2

●絶対最大定格(Ta=25°C)

項目	記号	定格			単位	
		LMR321	LMR358	LMR324		
電源電圧	VDD-VSS	+7			V	
許容損失	Pd	SSOP5	675 ^{*1*9}	-	-	mW
		SOP-J8	-	675 ^{*1*9}	-	
		SOP8	-	690 ^{*2*9}	-	
		SSOP-B8	-	625 ^{*3*9}	-	
		TSSOP-B8	-	625 ^{*3*9}	-	
		MSOP8	-	587 ^{*4*9}	-	
		TSSOP-B8J	-	587 ^{*4*9}	-	
		SOP-J14	-	-	1025 ^{*5*9}	
		SSOP-B14	-	-	875 ^{*6*9}	
		TSSOP-B14J	-	-	850 ^{*7*9}	
		SOP14	-	-	562 ^{*8*9}	
差動入力電圧 ^{*10}	Vid	VDD - VSS			V	
同相入力電圧	Vicm	(VSS-0.3) ~ (VDD+0.3)			V	
動作電源電圧範囲	Vopr	+2.7 ~ +5.5			V	
動作温度範囲	Topr	-40 ~ +85			°C	
保存温度範囲	Tstg	-55 ~ +150			°C	
最大接合温度	Tjmax	+150			°C	

(注) 絶対最大定格とは、端子にこの範囲の電圧を印加しても破壊しない限界を示す値であり、動作を保証するものではありません。電源の逆接続は破壊の恐れがあるのでご注意ください。

- *1 Ta=25°C以上で使用する場合には1°Cにつき5.4mWを減じます。
- *2 Ta=25°C以上で使用する場合には1°Cにつき5.52mWを減じます。
- *3 Ta=25°C以上で使用する場合には1°Cにつき5mWを減じます。
- *4 Ta=25°C以上で使用する場合には1°Cにつき4.7mWを減じます。
- *5 Ta=25°C以上で使用する場合には1°Cにつき8.2mWを減じます。
- *6 Ta=25°C以上で使用する場合には1°Cにつき7mWを減じます。
- *7 Ta=25°C以上で使用する場合には1°Cにつき6.8mWを減じます。
- *8 Ta=25°C以上で使用する場合には1°Cにつき4.5mWを減じます。
- *9 許容損失は70mm×70mm×1.6mm ガラスエポキシ基板(銅箔面積3%以下)実装時の値です。
- *10 差動入力電圧は反転入力端子と非反転入力端子間の電位差を示します。その時各入力端子の電位はVSS以上の電位としてください。

●電気的特性

OLMR321 (特に指定のない限り VDD=+5V, VSS=0V)

項目	記号	温度範囲	規格値			単位	条件
			最小	標準	最大		
入力オフセット電圧 ^{*11}	V _{io}	25°C	-	0.1	4	mV	VDD=2.7V ~ 5V
		全温度範囲	-	-	5		
入力オフセット電圧 温度ドリフト	ΔV _{io} /ΔT	25°C	-	3	-	μV/°C	-
入力オフセット電流 ^{*11}	I _{io}	25°C	-	5	50	nA	-
入力バイアス電流 ^{*11}	I _b	25°C	-	15	100	nA	-
回路電流 ^{*12}	I _{DD}	25°C	-	107	180	μA	VDD=2.7V, Av=0dB VIN=0.95V
		全温度範囲	-	-	260		
		25°C	-	130	200	μA	VDD=5V, Av=0dB VIN=2.1V
		全温度範囲	-	-	280		
最大出力電圧(High)	V _{OH}	25°C	VDD-0.1	VDD-0.04	-	V	RL=2kΩ ~ 2.5V
最大出力電圧(Low)	V _{OL}	25°C	-	VSS+0.08	VSS+0.16	V	RL=2kΩ ~ 2.5V
大振幅電圧利得	A _v	25°C	78	110	-	dB	RL=2kΩ
同相入力電圧範囲	V _{icm}	25°C	0	-	4.2	V	VSS ~ VDD-0.8V
同相信号除去比	CMRR	25°C	65	90	-	dB	-
電源電圧除去比	PSRR	25°C	65	90	-	dB	-
出力ソース電流 ^{*13}	I _{source}	25°C	6	13	-	mA	OUT=VDD-0.4V
			-	70	-		OUT=0V, 短絡電流
出力シンク電流 ^{*13}	I _{sink}	25°C	30	60	-	mA	OUT=VSS+0.4V
			-	180	-		OUT=5V, 短絡電流
スルーレート	SR	25°C	-	1.0	-	V/μs	CL=25pF
単一利得周波数	f _T	25°C	-	2	-	MHz	CL=25pF, Av=40dB
			-	1	-		CL=200pF
利得帯域幅積	GBW	25°C	-	3	-	MHz	f=100kHz
位相余裕	θ	25°C	-	45	-	deg	CL=25pF, Av=40dB
ゲイン余裕	GM	25°C	-	10	-	dB	-
入力換算雑音電圧	V _n	25°C	-	5.5	-	μVrms	Av=40dB
			-	39	-	nV/(Hz) ^{1/2}	Av=40dB, f=1kHz
全高調波歪率+雑音	THD+N	25°C	-	0.0015	-	%	OUT=0.4V _{P-P} f=1kHz

*11 絶対値表記

*12 全温度範囲: LMR321: Ta=-40°C ~ +85°C

*13 高温環境下では IC の許容損失を考慮し、出力電流値を決定してください。

出力端子を連続的に短絡すると、発熱による IC 内部の温度上昇のため出力電流値が減少する場合があります。

OLMR358 (特に指定のない限り VDD=+5V, VSS=0V)

項目	記号	温度範囲	規格値			単位	条件
			最小	標準	最大		
入力オフセット電圧 ^{*14}	Vio	25°C	-	0.1	5	mV	VDD=2.7V ~ 5.0V
		全温度範囲	-	-	5		
入力オフセット電圧 温度ドリフト	$\Delta V_{io}/\Delta T$	25°C	-	3	-	$\mu V/^\circ C$	-
入力オフセット電流 ^{*14}	Iio	25°C	-	5	50	nA	-
入力バイアス電流 ^{*14}	Ib	25°C	-	15	100	nA	-
回路電流 ^{*15}	IDD	25°C	-	210	360	μA	VDD=2.7V, Av=0dB VIN=0.95V
		全温度範囲	-	-	520		
		25°C	-	210	380		VDD=5V, Av=0dB VIN=2.1V
		全温度範囲	-	-	540		
最大出力電圧(High)	VOH	25°C	VDD-0.1	VDD-0.04	-	V	RL=2k Ω ~ 2.5V
最大出力電圧(Low)	VOL	25°C	-	VSS+0.08	VSS+0.16	V	RL=2k Ω ~ 2.5V
大振幅電圧利得	Av	25°C	78	110	-	dB	RL=2k Ω
同相入力電圧範囲	Vicm	25°C	0	-	4.2	V	VSS ~ VDD-0.8V
同相信号除去比	CMRR	25°C	65	90	-	dB	-
電源電圧除去比	PSRR	25°C	65	90	-	dB	-
出力ソース電流 ^{*16}	Isource	25°C	6	13	-	mA	OUT=VDD-0.4V
			-	70	-		OUT=0V, 短絡電流
出力シンク電流 ^{*16}	Isink	25°C	30	60	-	mA	OUT=VSS+0.4V
			-	180	-		OUT=5V, 短絡電流
スルーレート	SR	25°C	-	1.0	-	V/ μs	CL=25pF
単利得周波数	f _T	25°C	-	2	-	MHz	CL=25pF, Av=40dB
			-	1	-		CL=200pF
利得帯域幅積	GBW	25°C	-	3	-	MHz	f=100kHz
位相余裕	θ	25°C	-	45	-	deg	CL=25pF, Av=40dB
ゲイン余裕	GM	25°C	-	10	-	dB	-
入力換算雑音電圧	Vn	25°C	-	5.5	-	μV_{rms}	Av=40dB
			-	39	-	nV/(Hz) ^{1/2}	Av=40dB, f=1kHz
全高調波歪率+雑音	THD+N	25°C	-	0.0015	-	%	OUT=0.4V _{P-P} f=1kHz
チャンネル セパレーション	CS	25°C	-	100	-	dB	Av=40dB

*14 絶対値表記

*15 全温度範囲: LMR358: Ta=-40°C ~ +85°C

*16 高温環境下では IC の許容損失を考慮し、出力電流値を決定してください。

出力端子を連続的に短絡すると、発熱による IC 内部の温度上昇のため出力電流値が減少する場合があります。

OLMR324 (特に指定のない限り VDD=+5V, VSS=0V)

項目	記号	温度範囲	規格値			単位	条件
			最小	標準	最大		
入力オフセット電圧 ^{*17}	Vio	25°C	-	1.0	9	mV	VDD=2.7V ~ 5.0V
		全温度範囲	-	-	9		
入力オフセット電圧 温度ドリフト	$\Delta V_{io}/\Delta T$	25°C	-	3	-	$\mu V/^{\circ}C$	-
入力オフセット電流 ^{*17}	Iio	25°C	-	5	50	nA	-
入力バイアス電流 ^{*17}	Ib	25°C	-	15	100	nA	-
回路電流 ^{*18}	IDD	25°C	-	410	720	μA	VDD=2.7V, Av=0dB VIN=0.95V
		全温度範囲	-	-	880		
		25°C	-	410	800		VDD=5V, Av=0dB VIN=2.1V
		全温度範囲	-	-	900		
最大出力電圧(High)	VOH	25°C	VDD-0.1	VDD-0.04	-	V	RL=2k Ω ~ 2.5V
最大出力電圧(Low)	VOL	25°C	-	VSS+0.08	VSS+0.16	V	RL=2k Ω ~ 2.5V
大振幅電圧利得	Av	25°C	78	110	-	dB	RL=2k Ω
同相入力電圧範囲	Vicm	25°C	0	-	4.2	V	VSS ~ VDD-0.8V
同相信号除去比	CMRR	25°C	65	90	-	dB	-
電源電圧除去比	PSRR	25°C	65	90	-	dB	-
出力ソース電流 ^{*19}	Isource	25°C	6	13	-	mA	OUT=VDD-0.4V
			-	70	-		OUT=0V, 短絡電流
出力シンク電流 ^{*19}	Isink	25°C	30	60	-	mA	OUT=VSS+0.4V
			-	180	-		OUT=5V, 短絡電流
スルーレート	SR	25°C	-	1.0	-	V/ μs	CL=25pF
単一利得周波数	f _T	25°C	-	2	-	MHz	CL=25pF, Av=40dB
			-	1	-		CL=200pF
利得帯域幅積	GBW	25°C	-	3	-	MHz	f=100kHz
位相余裕	θ	25°C	-	45	-	deg	CL=25pF, Av=40dB
ゲイン余裕	GM	25°C	-	10	-	dB	-
入力換算雑音電圧	Vn	25°C	-	5.5	-	μV_{rms}	Av=40dB
			-	39	-	nV/(Hz) ^{1/2}	Av=40dB, f=1kHz
全高調波歪率+雑音	THD+N	25°C	-	0.0015	-	%	OUT=0.4V _{P-P} f=1kHz
チャンネル セパレーション	CS	25°C	-	100	-	dB	Av=40dB

*17 絶対値表記

*18 全温度範囲: LMR324: Ta=-40°C ~ +85°C

*19 高温環境下では IC の許容損失を考慮し、出力電流値を決定してください。

出力端子を連続的に短絡すると、発熱による IC 内部の温度上昇のため出力電流値が減少する場合があります。

電氣的特性用語説明

ここでは本データシートに用いられる用語の説明を記述します。項目と一般的に使用される記号も示します。ここに挙げる項目名や記号、意味については他メーカーや一般の文書等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

1.絶対最大定格

絶対最大定格項目は瞬間的であっても超えてはならない条件を示すものです。絶対最大定格を越えた電圧の印加や絶対最大定格温度環境外での使用は、ICの特性劣化や破壊を生じる原因となります。

1.1 電源電圧 (VDD/VSS)

正側電源端子と負側電源端子との間に内部回路の特性劣化や破壊なしに印加できる最大電圧を示します。

1.2 差動入力電圧 (Vid)

+入力端子と-入力端子の間にICの特性劣化や破壊なしに印加できる最大電圧を示します。

1.3 同相入力電圧 (Vicm)

+入力端子と-入力端子にICの特性劣化や破壊なしに印加可能な最大電圧を示します。

最大定格の同相入力電圧範囲はICの正常動作を保証するものではありません。ICの正常動作を期待する場合は電氣的特性項目の同相入力電圧範囲に従う必要があります。

1.4 許容損失 (Pd)

周囲温度 25°C(常温)および規定された実装基板でICが消費できる電力を示しています。パッケージ製品の場合、パッケージ内のICチップが許容できる温度(最大接合温度)とパッケージの熱抵抗によって決まります。

2.電氣的特性項目**2.1 入力オフセット電圧 (Vio)**

+入力端子と-入力端子との間の電位差を示します。出力電圧を0Vにする為に必要な入力電圧差とも言い換えることができます。

2.2 入力オフセット電圧ドリフト ($\Delta V_{io}/\Delta T$)

周囲温度変動に対する入力オフセット電圧変動の比を示します。

2.3 入力オフセット電流 (Iio)

+入力端子と-入力端子の入力バイアス電流の差を示します。

2.4 入力バイアス電流 (Ib)

入力端子に流れ込むあるいは入力端子から流れ出す電流を示します。+入力端子の入力バイアス電流と-入力端子の入力バイアス電流との平均値で定義します。

2.5 回路電流 (IDD)

IC個別の規定の条件および無負荷、定常状態において流れるIC単体の電流を示します。

2.6 最大出力電圧(High)/最大出力電圧(Low) (VOH/VOL)

規定の負荷条件でICが出力できる電圧範囲を示します。一般的に最大出力電圧 High と Low に分けられます。最大出力電圧(High)は出力電圧の上限を示しており、最大出力電圧(Low)は出力電圧の下限を示しています。

2.7 大振幅電圧利得 (Av)

+入力端子、-入力端子の差電圧に対する出力電圧への増幅率(利得)を示します。通常、直流電圧に対する増幅率(利得)です。

$$A_v = (\text{出力電圧変動分}) / (\text{入力オフセット電圧変動分})$$

2.8 同相入力電圧範囲 (Vicm)

ICが正常に動作する入力電圧範囲を示しています。

2.9 同相信号除去比 (CMRR)

同相入力電圧を変化させた時の入力オフセット電圧の変動を比で示しています。通常、直流変動分です。

$$CMRR = (\text{同相入力電圧変化分}) / (\text{入力オフセット変動分})$$

2.10 電源電圧除去比 (PSRR)

電源電圧を変化させた時の入力オフセット電圧の変動を比で示しています。通常、直流変動分です。

$$PSRR = (\text{電源電圧変化分}) / (\text{入力オフセット変動分})$$

2.11 出力ソース電流/出力シンク電流 (Isource/Isink)

規定の出力条件(出力電圧や負荷条件等)で出力できる最大の出力電流を示します。出力ソース電流と出力シンク電流に分けられます。出力ソース電流はICからの流出電流を示しており、出力シンク電流はICへの流入電流を示しています。

2.12 チャンネルセパレーション (CS)

駆動されたチャンネルの出力電圧の変化に対する他チャンネルの出力電圧の変動を示します。

2.13 スルーレート (SR)

オペアンプの動作速度を表すパラメータです。出力電圧が規定した単位時間当りに変化できる割合を示します。

2.14 単一利得周波数 (f_T)

オペアンプの利得が1になる周波数を示します。

2.15 利得帯域幅積 (GBW)

利得の傾きが 6dB/octave の領域における任意の周波数と、その利得の積を示しています。

2.16 位相余裕 (θ)

オペアンプの利得が 1 となる周波数において、位相遅れ 180° からの位相の余裕度を示しています。

2.17 ゲイン余裕 (GM)

オペアンプの位相遅れが 180° となる周波数において、利得と 0dB の差を示しています。

2.18 全高調波歪率+雑音 (THD+N)

出力信号に対する高調波成分と雑音成分の含有率を示しています。

2.19 入力換算雑音電圧 (V_n)

オペアンプの内部で発生する雑音電圧を等価的に入力端子に直列に接続される理想電圧源で表したものです。

●特性データ

OLMR321

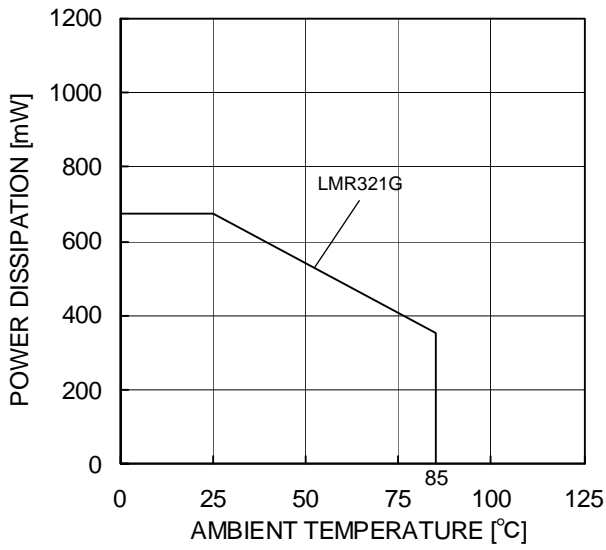


Figure 2.
ディレーティングカーブ

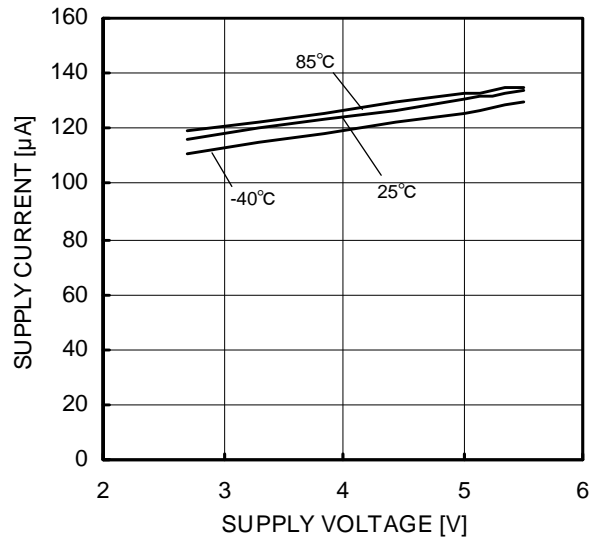


Figure 3.
回路電流－電源電圧特性

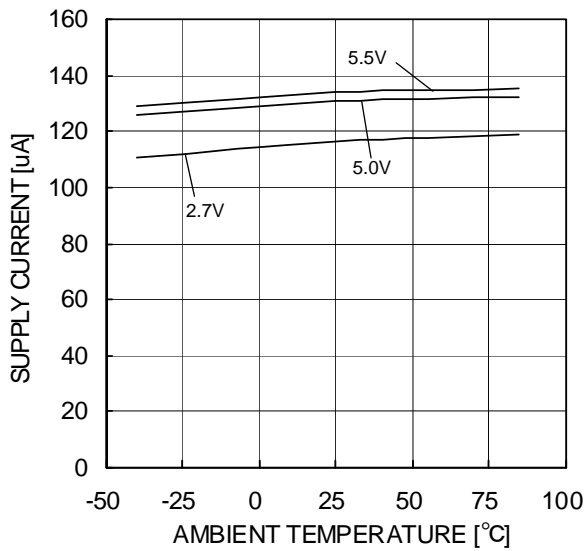


Figure 4.
回路電流－温度特性

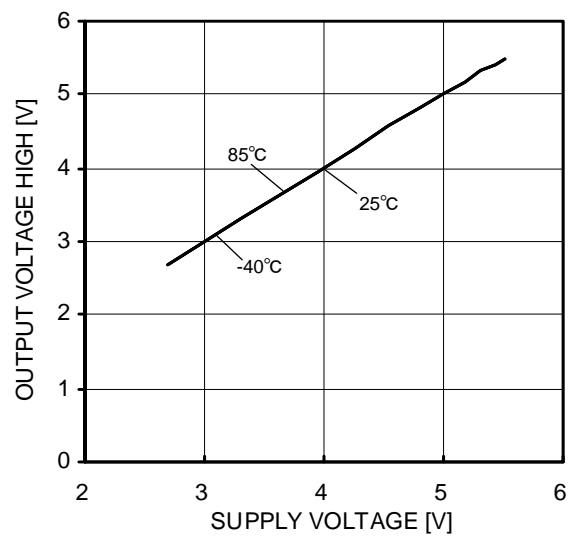


Figure 5.
最大出力電圧(High)－電源電圧特性
(RL=2kΩ)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

OLMR321

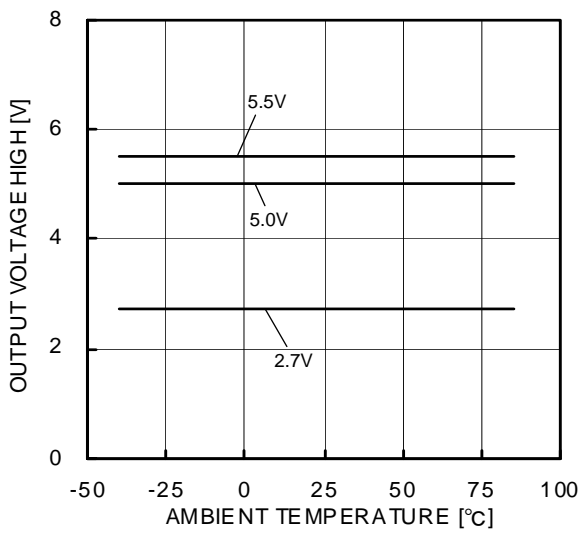


Figure 6.
最大出力電圧(High)－温度特性
(RL=2kΩ)

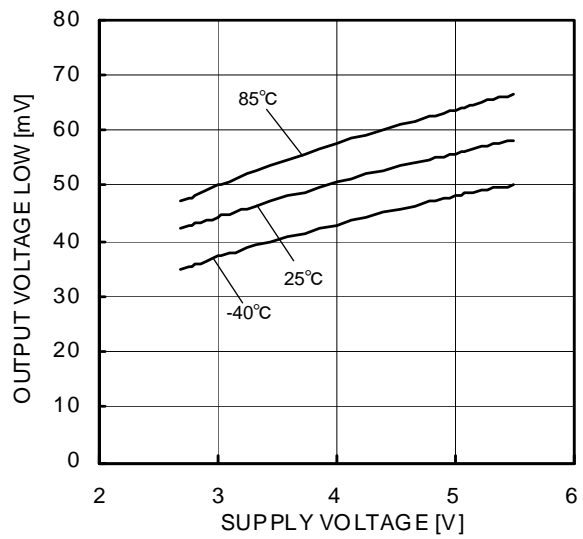


Figure 7.
最大出力電圧(Low)－電源電圧特性
(RL=2kΩ)

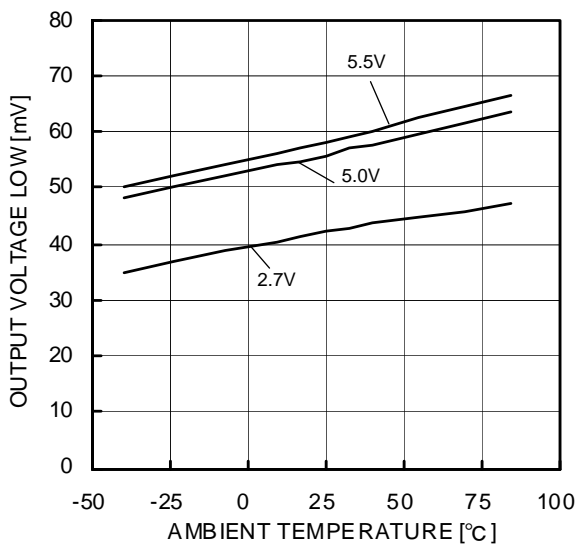


Figure 8.
最大出力電圧(Low)－温度特性
(RL=2kΩ)

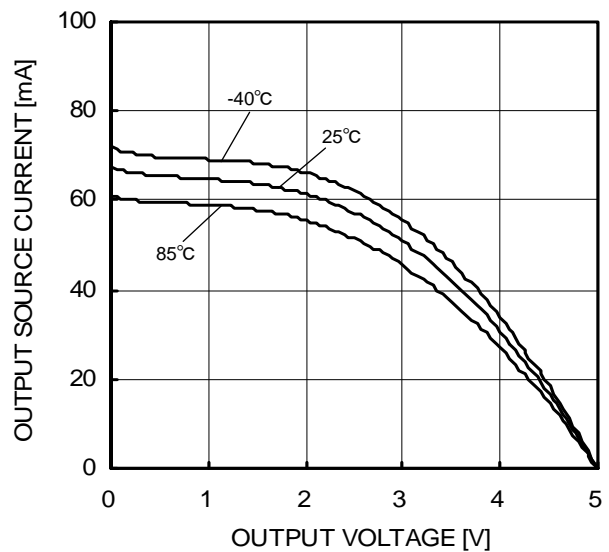


Figure 9.
出力ソース電流－出力電圧特性
(VDD=5V)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

OLMR321

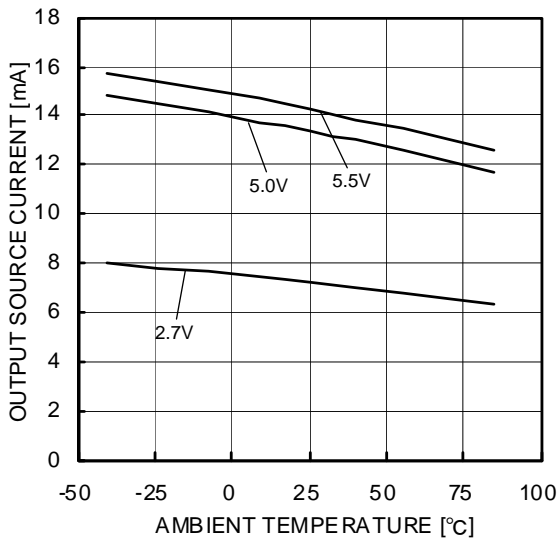


Figure 10.
出カソース電流－温度特性
(OUT=VDD-0.4V)

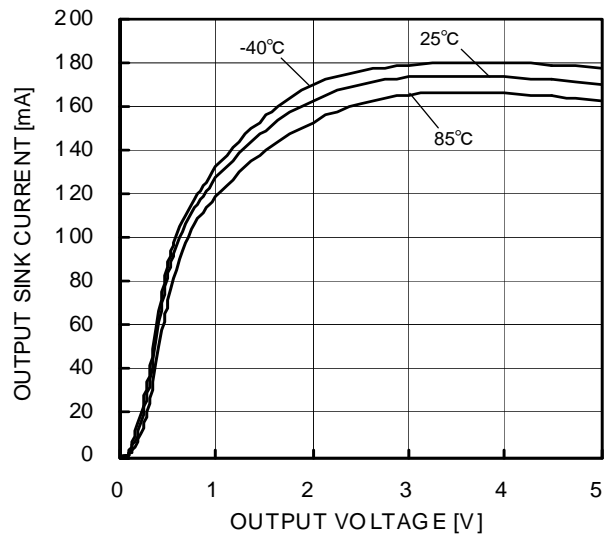


Figure 11.
出カシンク電流－出力電圧特性
(VDD=5V)

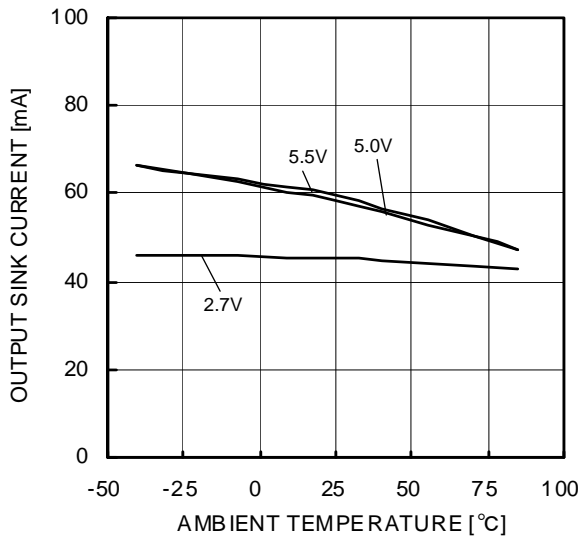


Figure 12.
出カシンク電流－温度特性
(OUT=VSS+0.4V)

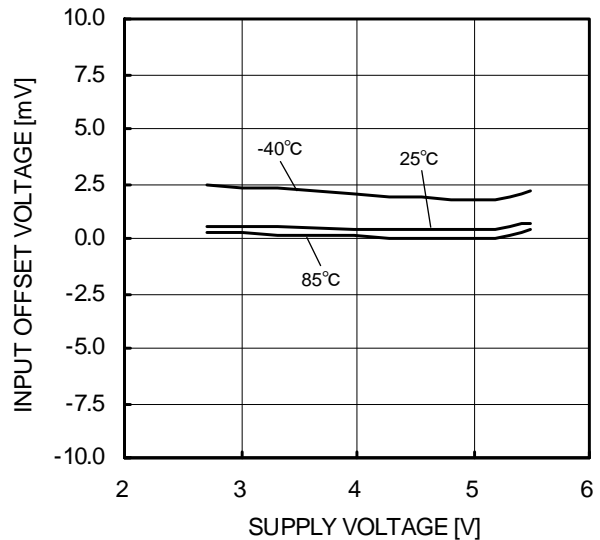


Figure 13.
入力オフセット電圧－電源電圧特性
(Vicm= VDD, OUT= 0.1V)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

OLMR321

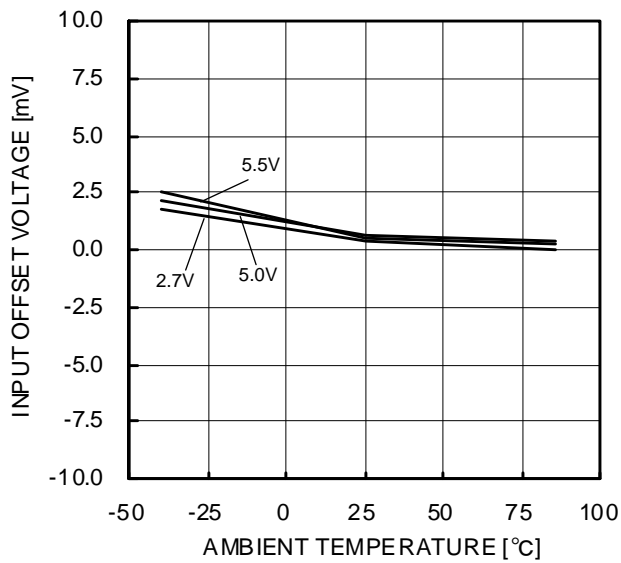


Figure 14.
 入力オフセット電圧－温度特性
 (Vicm= VDD, OUT= 0.1V)

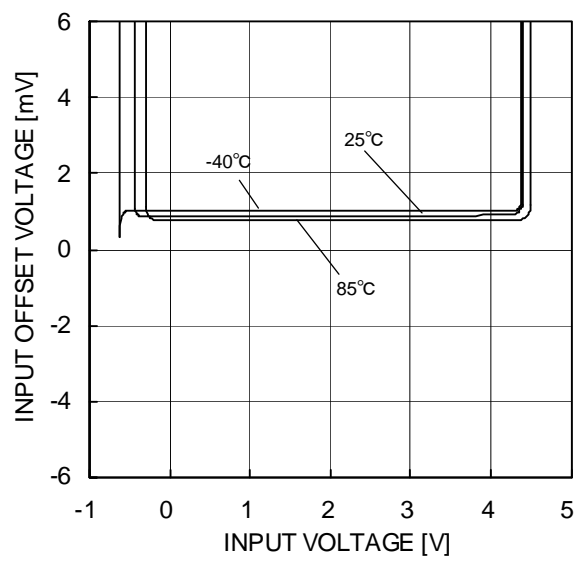


Figure 15.
 同相入力電圧範囲
 (VDD=5V)

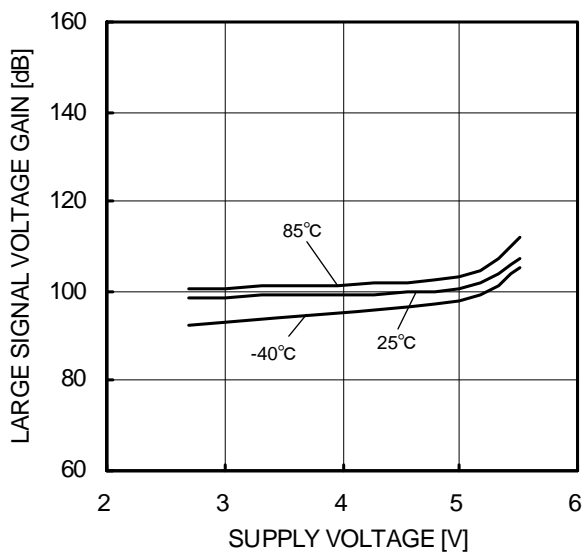


Figure 16.
 大振幅電圧利得－電源電圧特性

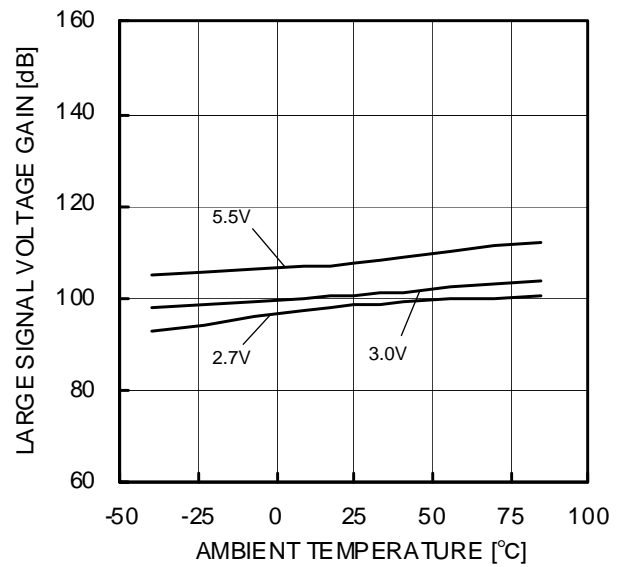


Figure 17.
 大振幅電圧利得－温度特性

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

OLMR321

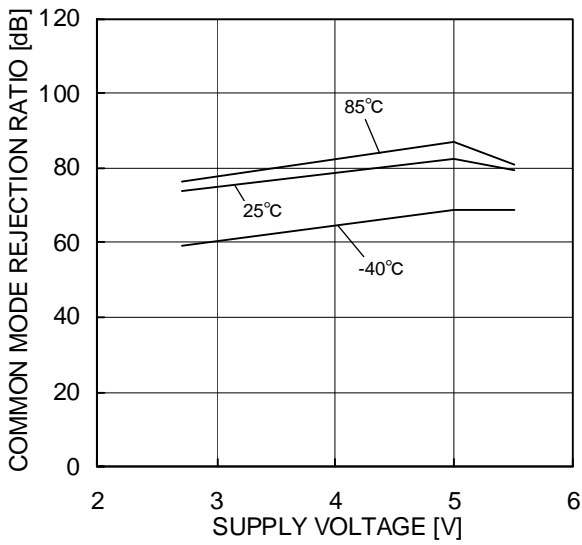


Figure 18.
同相信号除去比—電源電圧特性
(VDD=5V)

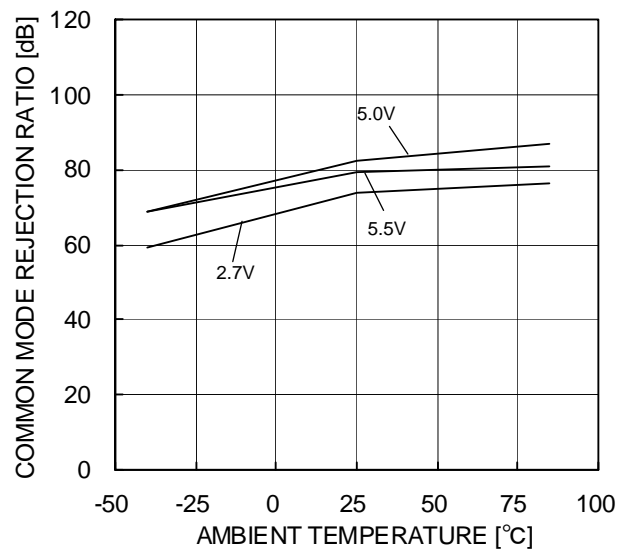


Figure 19.
同相信号除去比—温度特性
(VDD=3V)

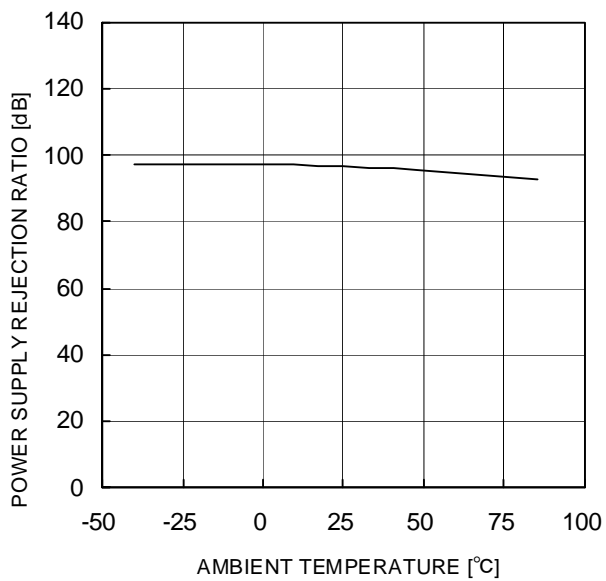


Figure 20.
電源電圧除去比—温度特性

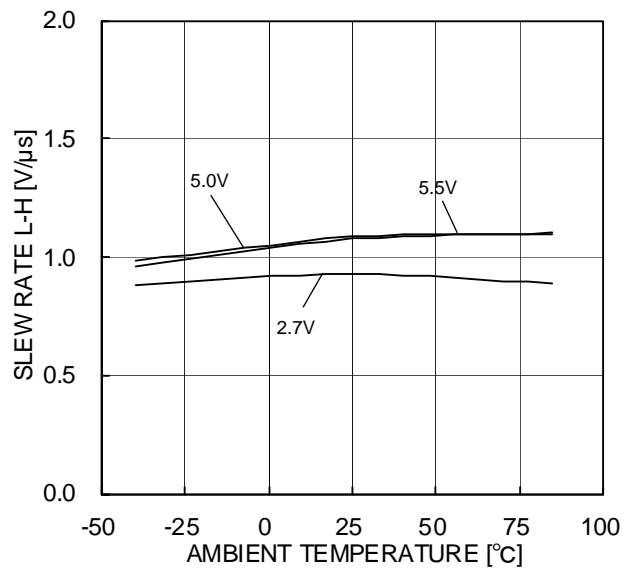


Figure 21.
スルーレート(L-H)—温度特性

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

OLMR321

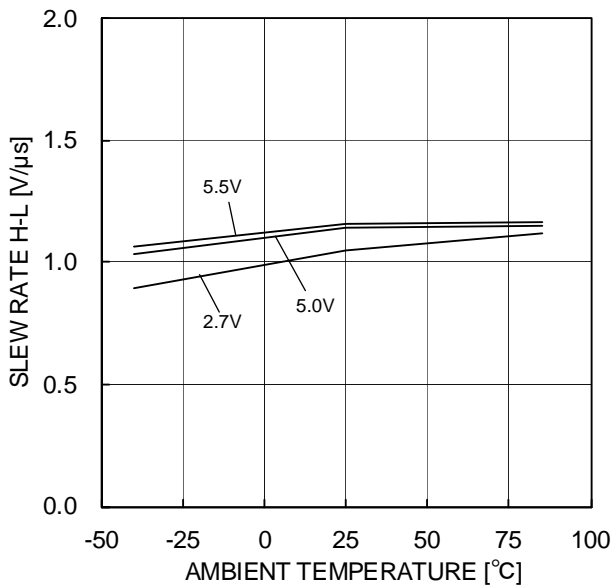


Figure 22.
スルーレート(H-L)－温度特性

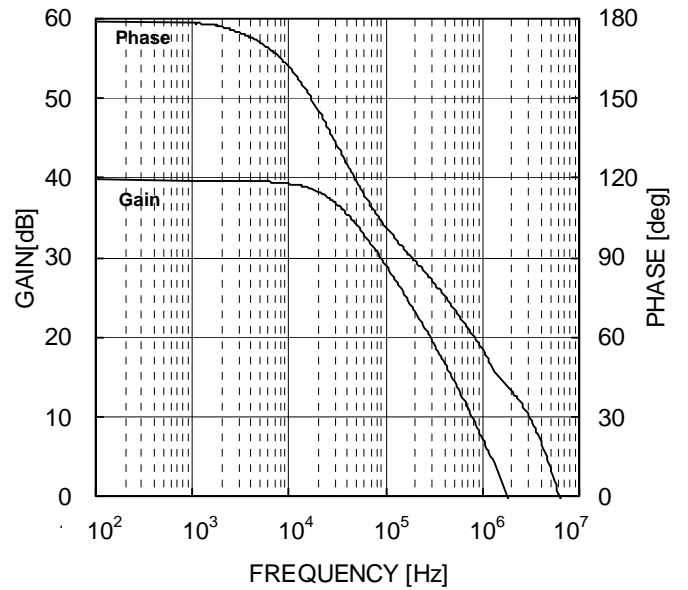


Figure 23.
電圧利得・位相一周波数特性

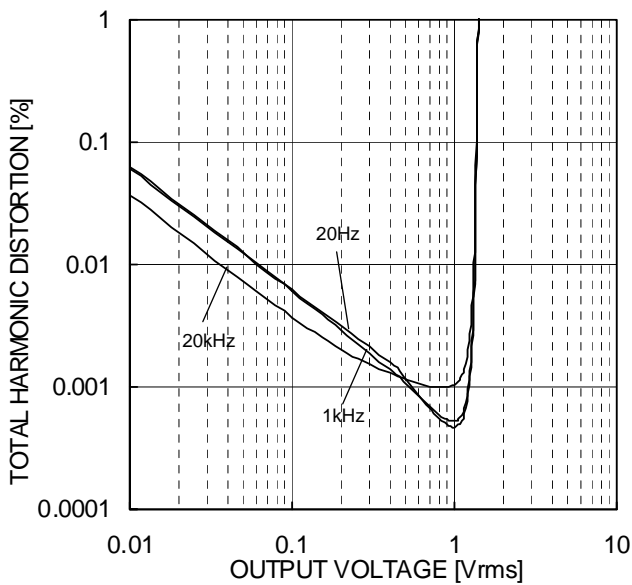


Figure 24.
全高調波歪率－出力電圧特性
(VDD/VSS=+2.5V/-2.5V, Av=0dB,
RL=2kΩ, DIN-AUDIO, Ta=25°C)

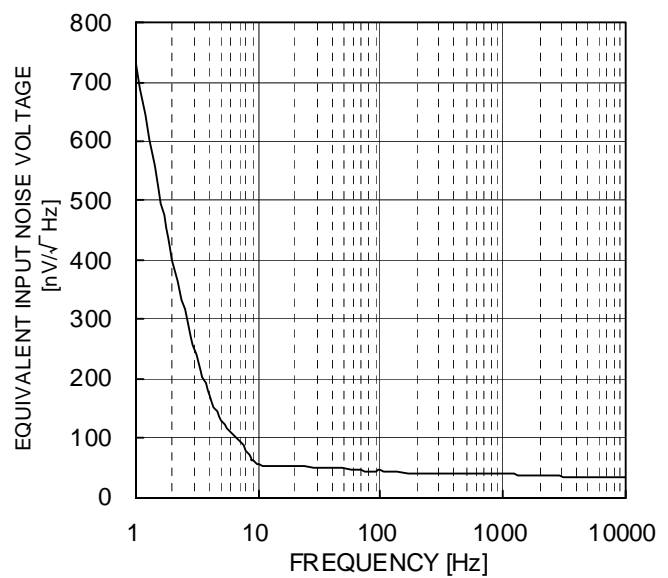


Figure 25.
入力換算雑音電圧一周波数特性
(VDD/VSS=+2.5V/-2.5V, Av=0dB, Ta=25°C)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

OLMR358

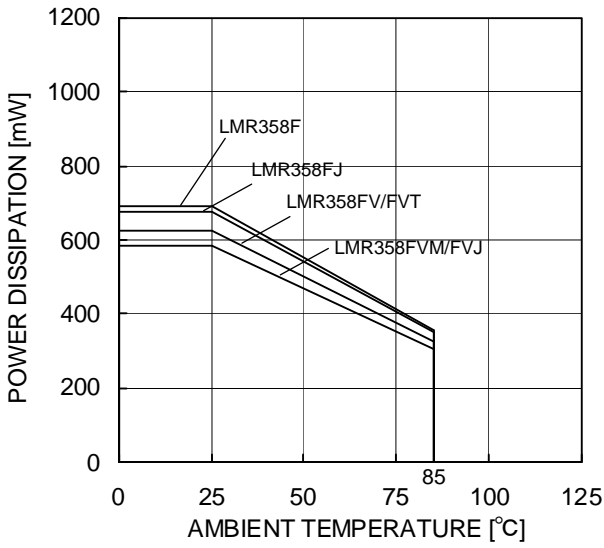


Figure 26.
ディレーティングカーブ

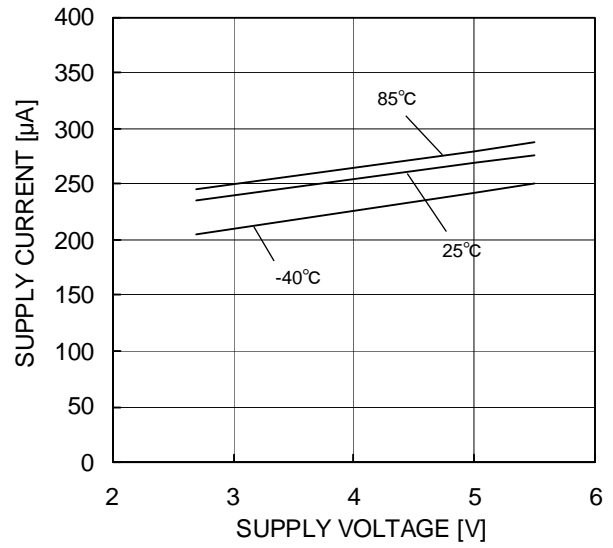


Figure 27.
回路電流－電源電圧特性

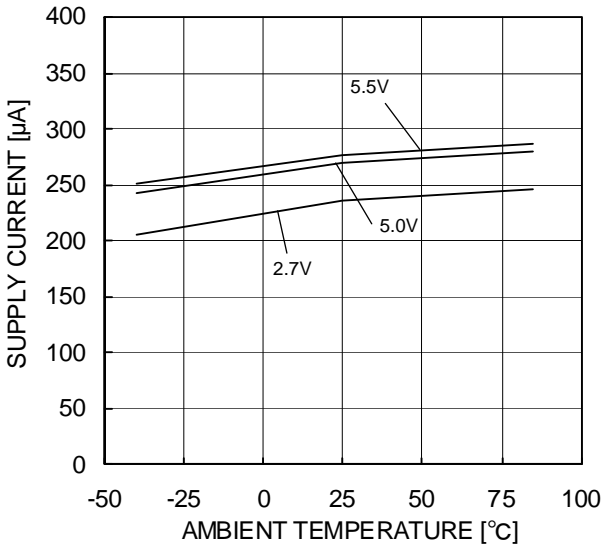


Figure 28.
回路電流－温度特性

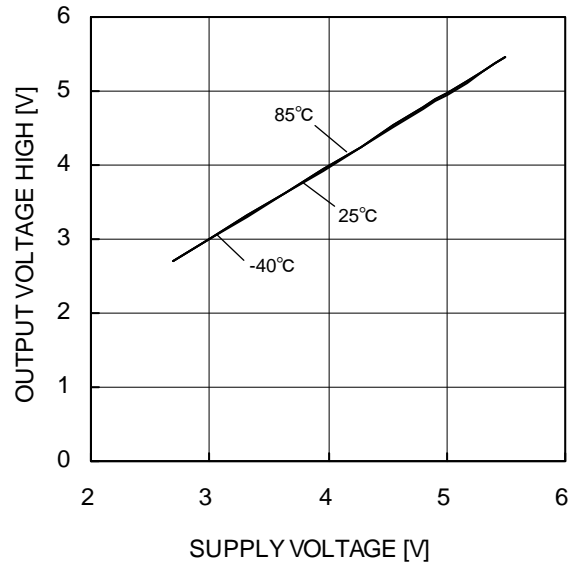


Figure 29.
最大出力電圧(High)－電源電圧特性
($R_L=2k\Omega$)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

OLMR358

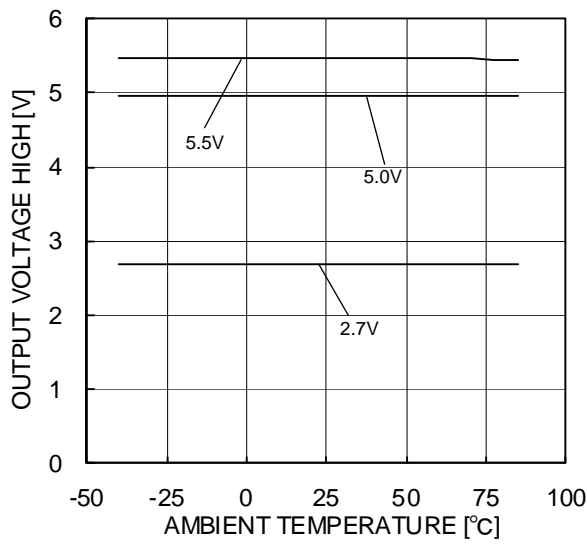


Figure 30.
最大出力電圧(High)－温度特性
($R_L=2k\Omega$)

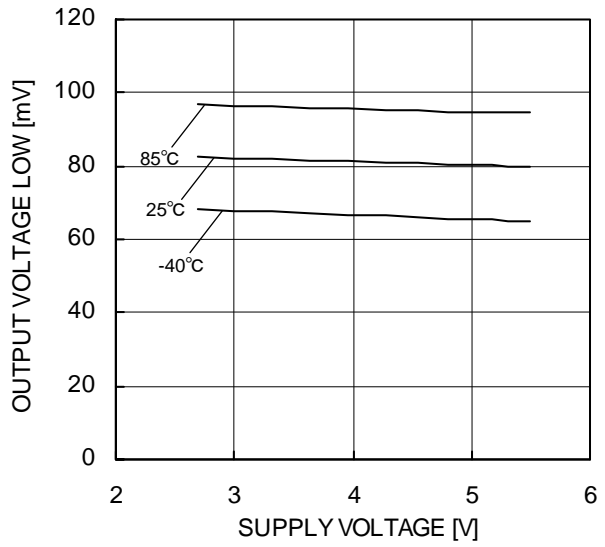


Figure 31.
最大出力電圧(Low)－電源電圧特性
($R_L=2k\Omega$)

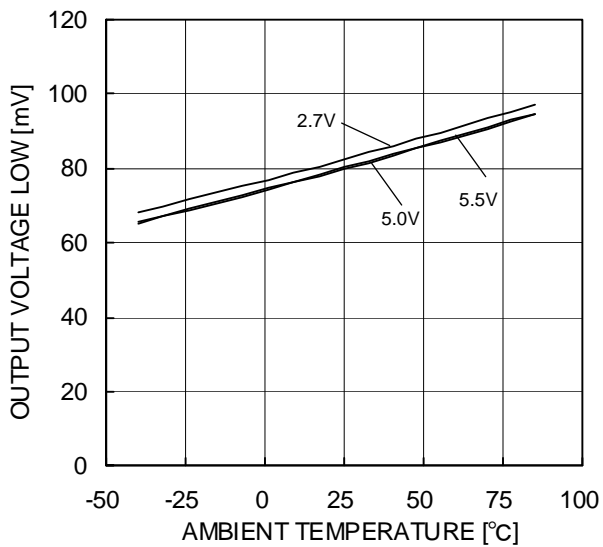


Figure 32.
最大出力電圧(Low)－温度特性
($R_L=2k\Omega$)

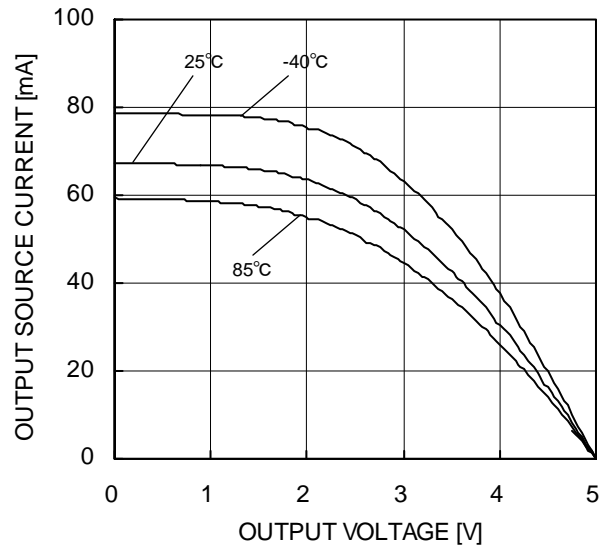


Figure 33.
出力ソース電流－出力電圧特性
($V_{DD}=5V$)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

OLMR358

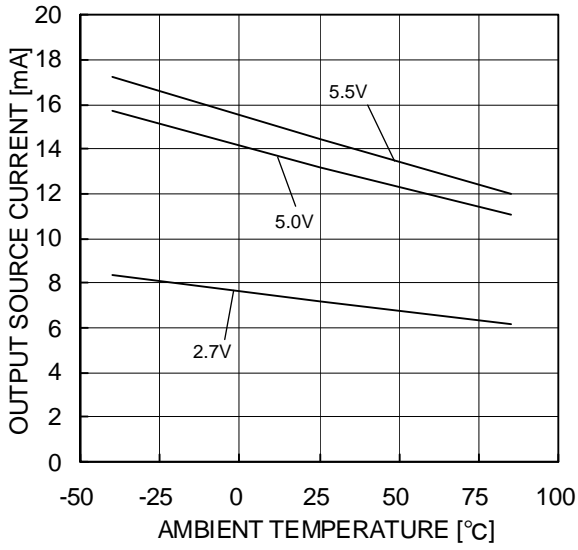


Figure 34.
出カソース電流－温度特性
(OUT=VDD-0.4V)

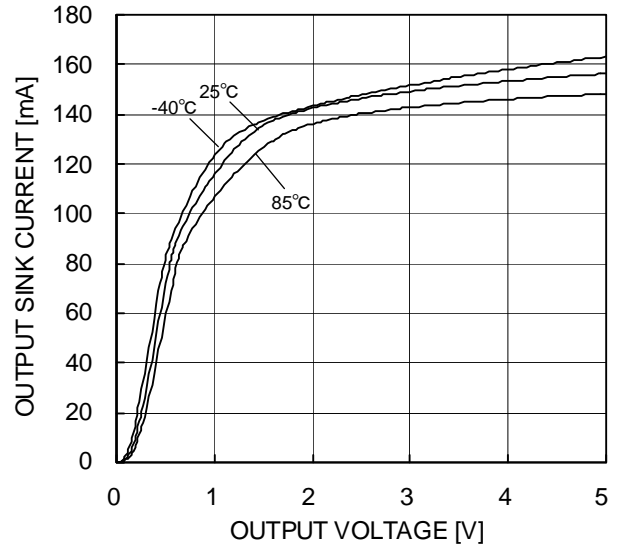


Figure 35.
出カシンク電流－出力電圧特性
(VDD=5V)

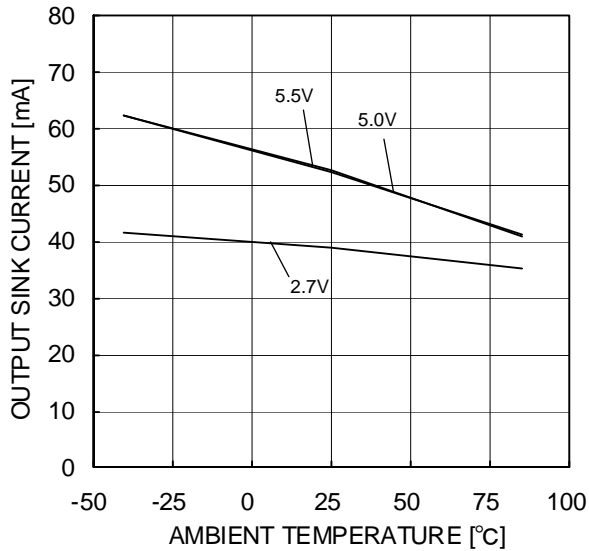


Figure 36.
出カシンク電流－温度特性
(OUT=VSS+0.4V)

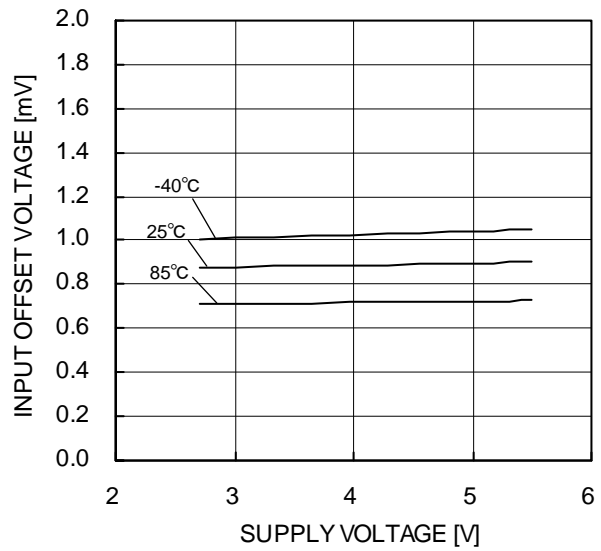


Figure 37.
入力オフセット電圧－電源電圧特性
(Vicm= VDD, OUT= 0.1V)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

OLMR358

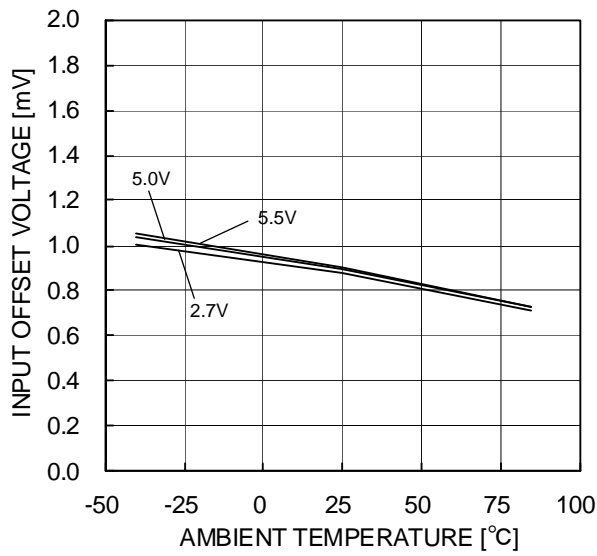


Figure 38.
入力オフセット電圧－温度特性
($V_{icm} = V_{DD}$, $OUT = 0.1V$)

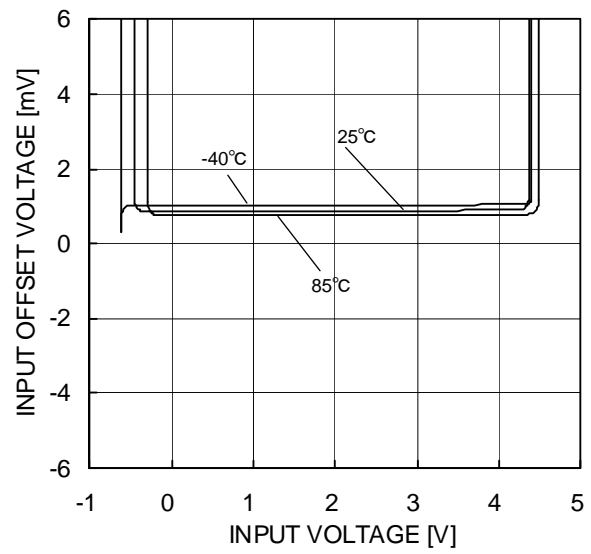


Figure 39.
同相入力電圧範囲
($V_{DD} = 5V$)

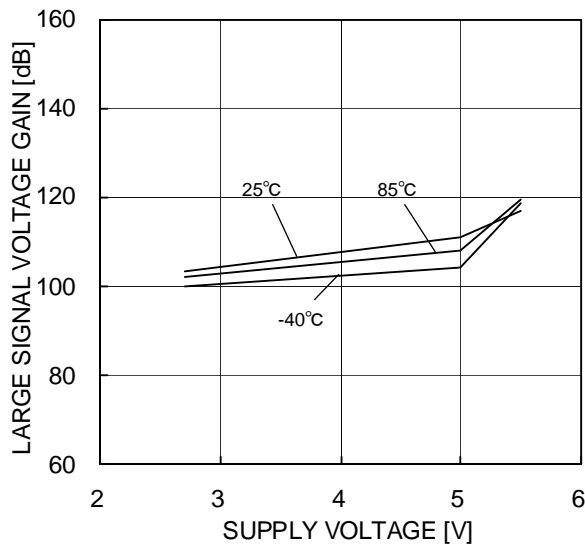


Figure 40.
大振幅電圧利得－電源電圧特性

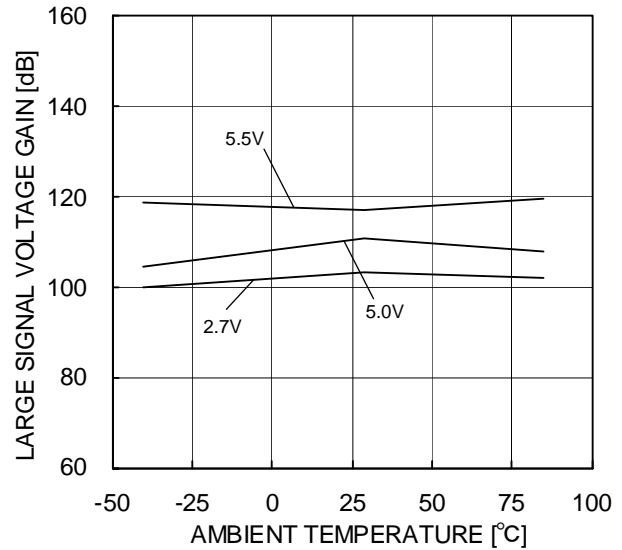


Figure 41.
大振幅電圧利得－温度特性

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

OLMR358

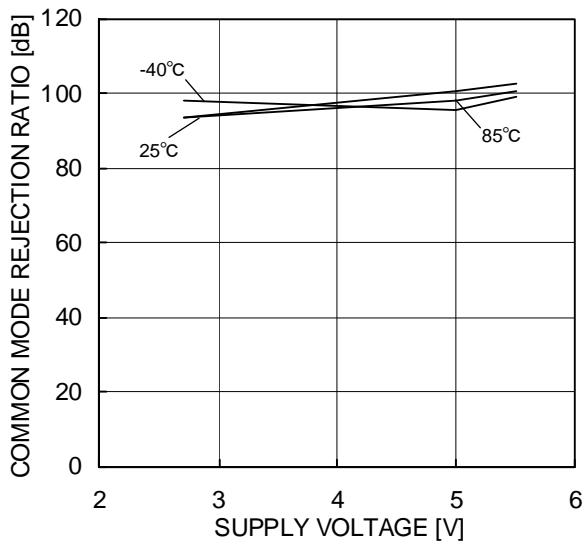


Figure 42.
同相信号除去比－電源電圧特性
(VDD=5V)

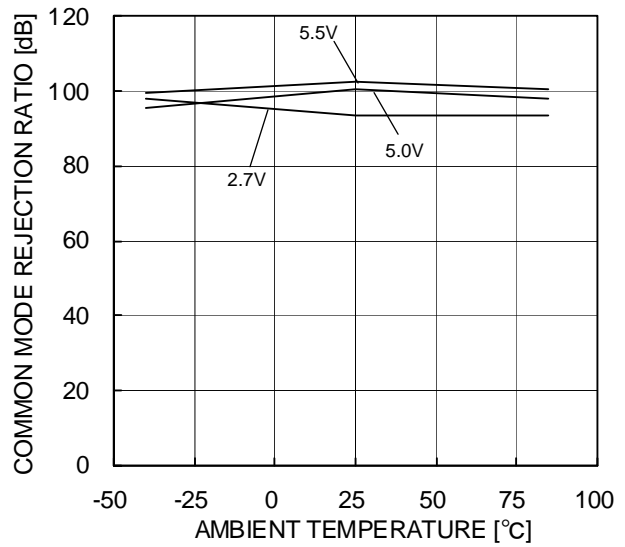


Figure 43.
同相信号除去比－温度特性
(VDD=3V)

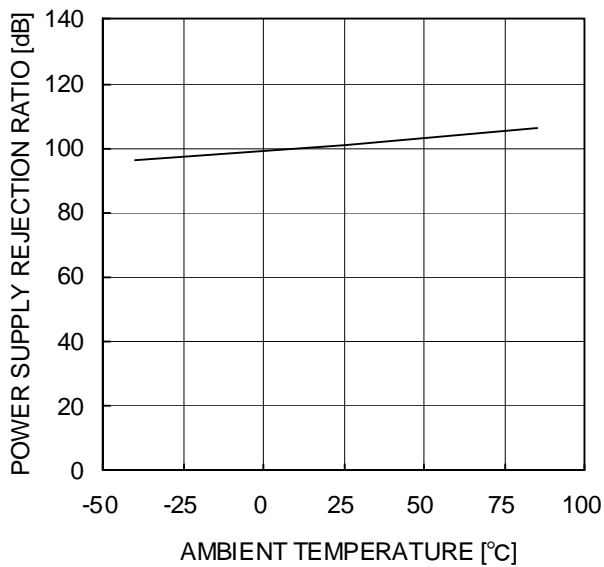


Figure 44.
電源電圧除去比－温度特性

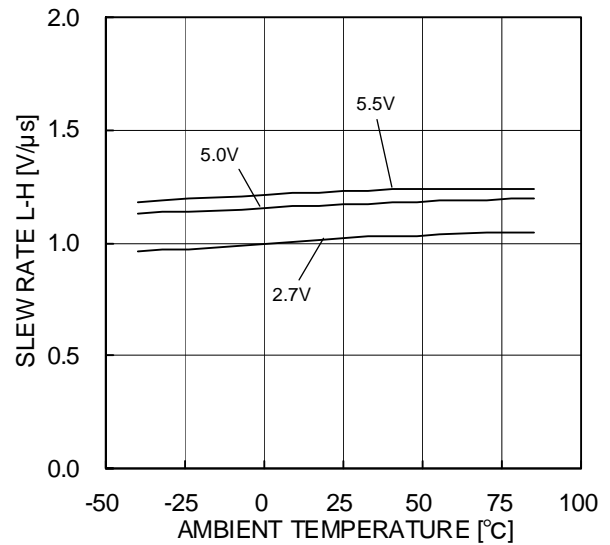


Figure 45.
スルーレート(L-H)－温度特性

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

OLMR358

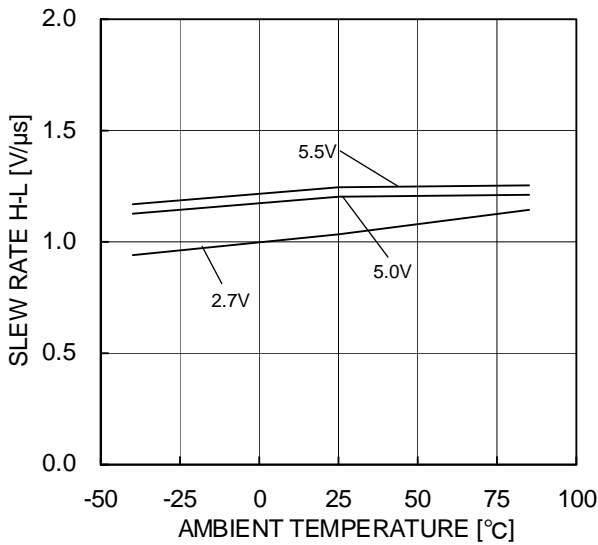


Figure 46.
スルーレート(H-L)-温度特性

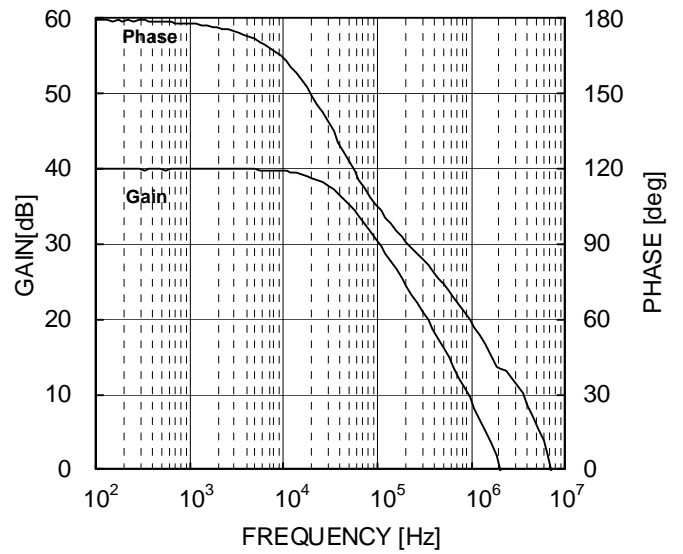


Figure 47.
電圧利得・位相-周波数特性

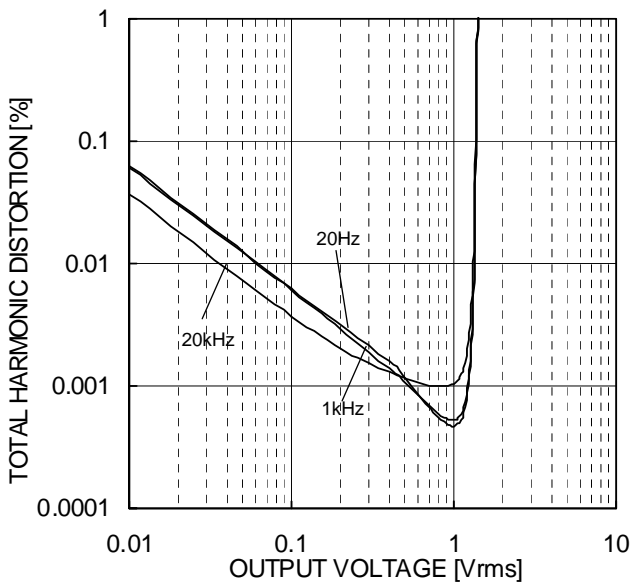


Figure 48.
全高調波歪率-出力電圧特性
(VDD/VSS=+2.5V/-2.5V, Av=0dB,
RL=2kΩ, DIN-AUDIO, Ta=25°C)

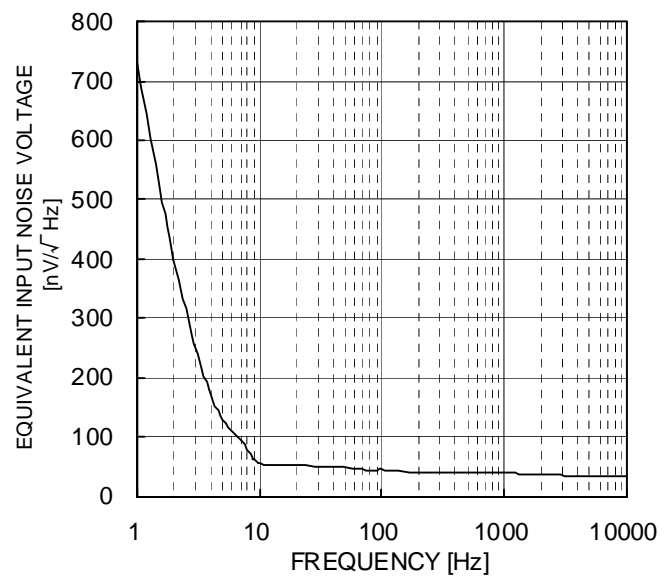


Figure 49.
入力換算雑音電圧-周波数特性
(VDD/VSS=+2.5V/-2.5V, Av=0dB, Ta=25°C)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

OLMR324

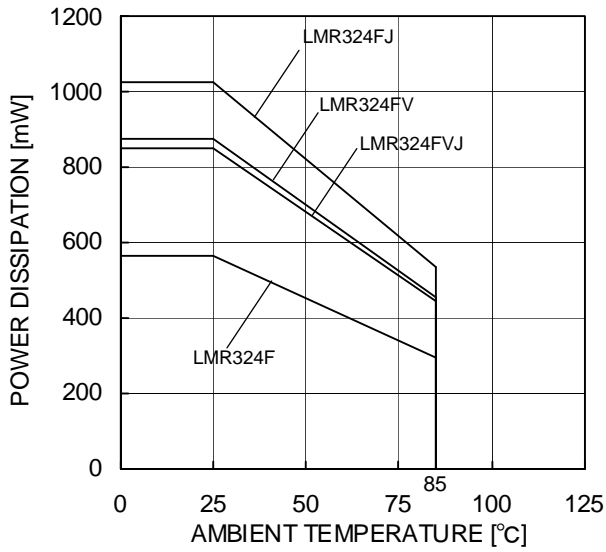


Figure 50.
ディレーティングカーブ

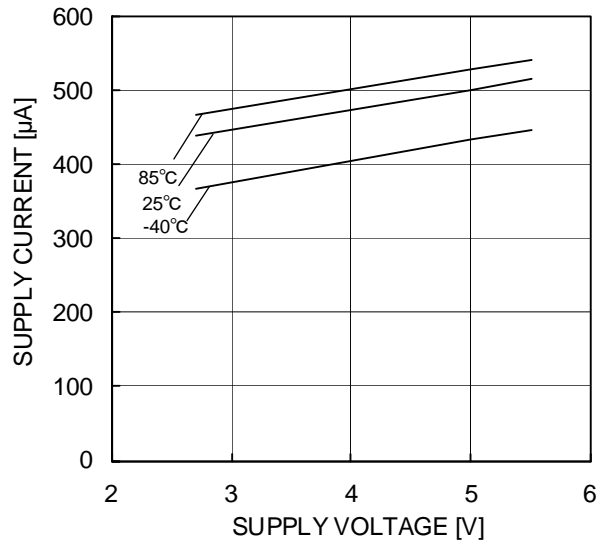


Figure 51.
回路電流－電源電圧特性

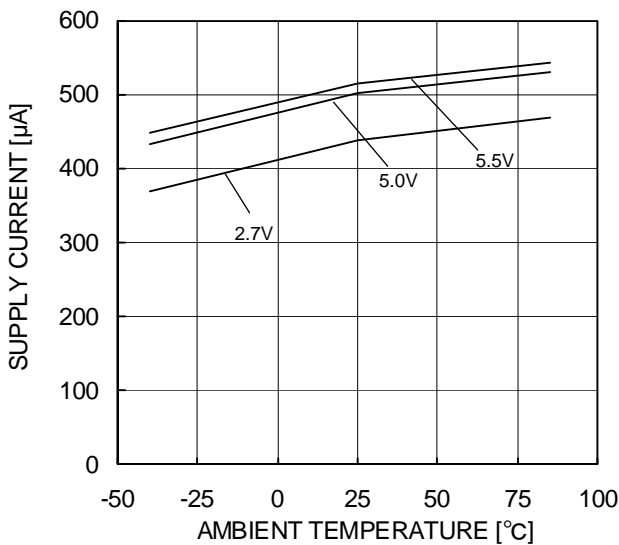


Figure 52.
回路電流－温度特性

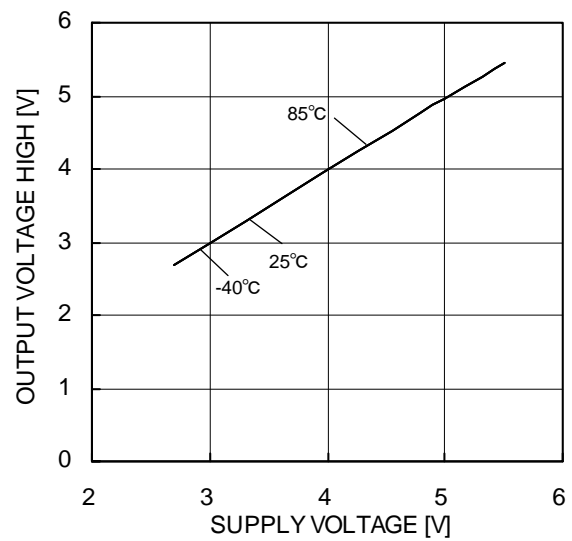


Figure 53.
最大出力電圧(High)－電源電圧特性
(RL=2kΩ)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

OLMR324

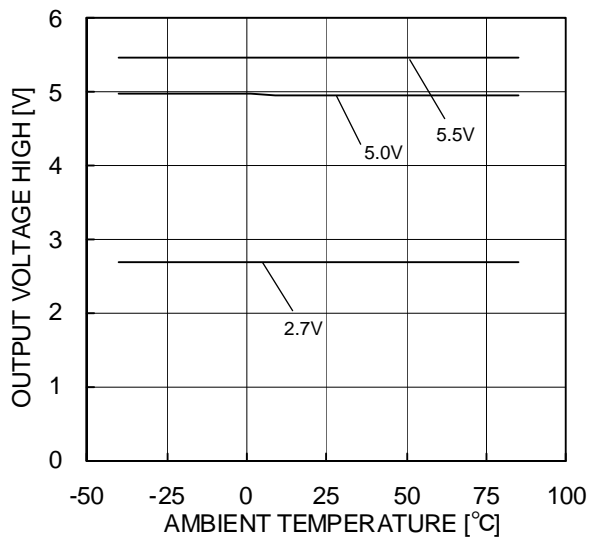


Figure 54.
最大出力電圧(High)－温度特性
($R_L=2k\Omega$)

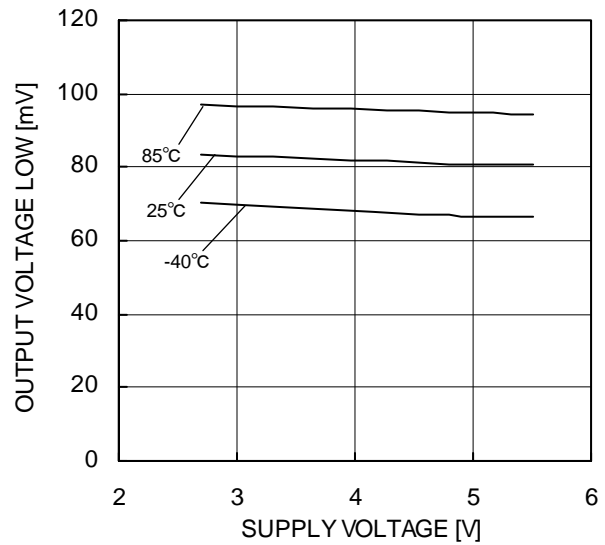


Figure 55.
最大出力電圧(Low)－電源電圧特性
($R_L=2k\Omega$)

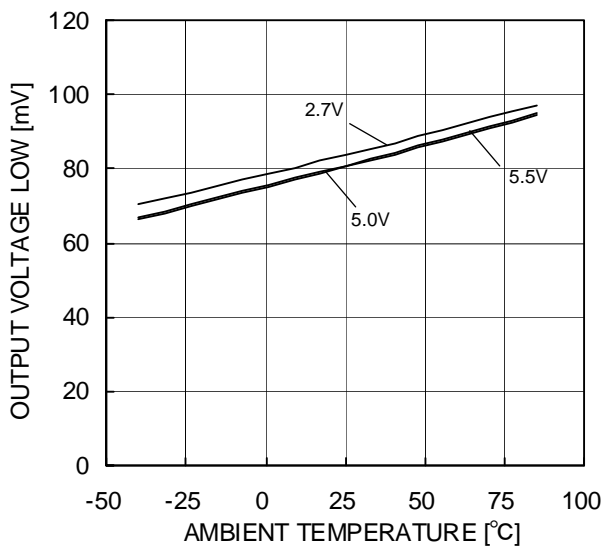


Figure 56.
最大出力電圧(Low)－温度特性
($R_L=2k\Omega$)

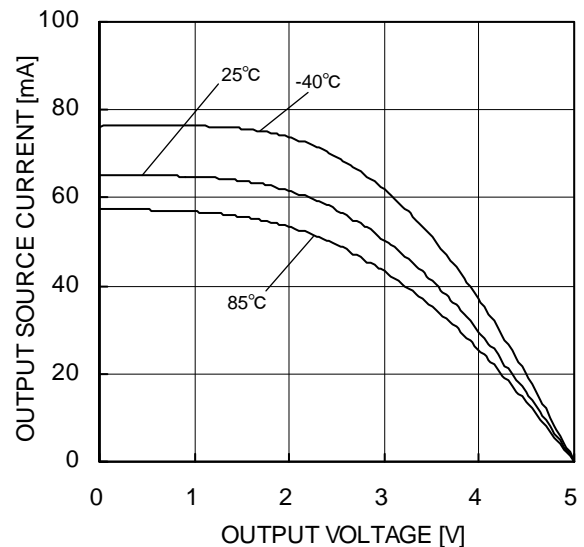


Figure 57.
出力ソース電流－出力電圧特性
($V_{DD}=5V$)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

OLMR324

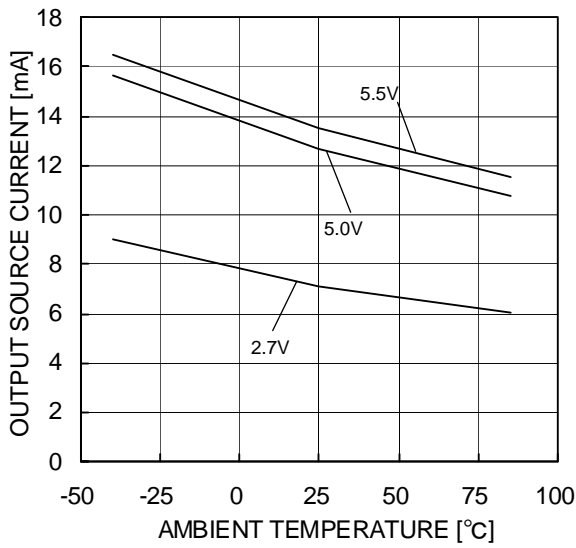


Figure 58.
出カソース電流－温度特性
(OUT=VDD-0.4V)

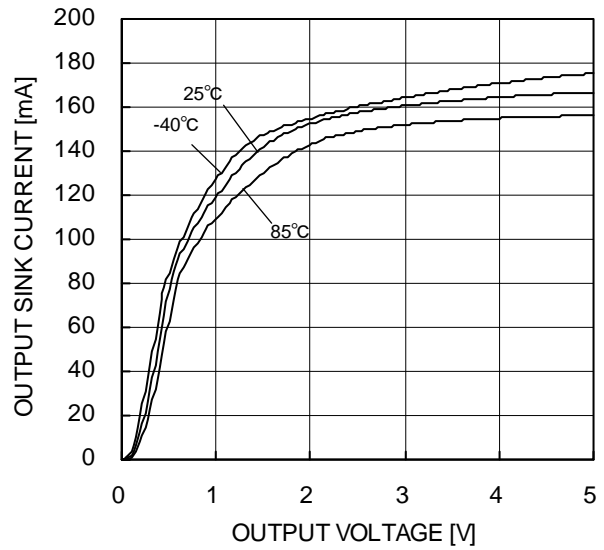


Figure 59.
出カシンク電流－出力電圧特性
(VDD=5V)

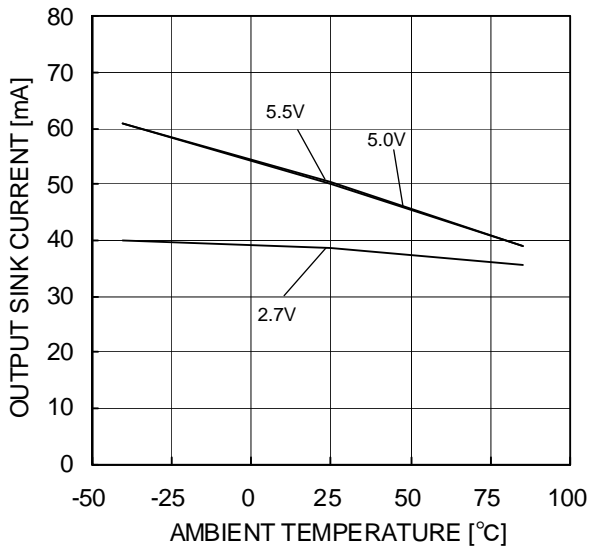


Figure 60.
出カシンク電流－温度特性
(OUT=VSS+0.4V)

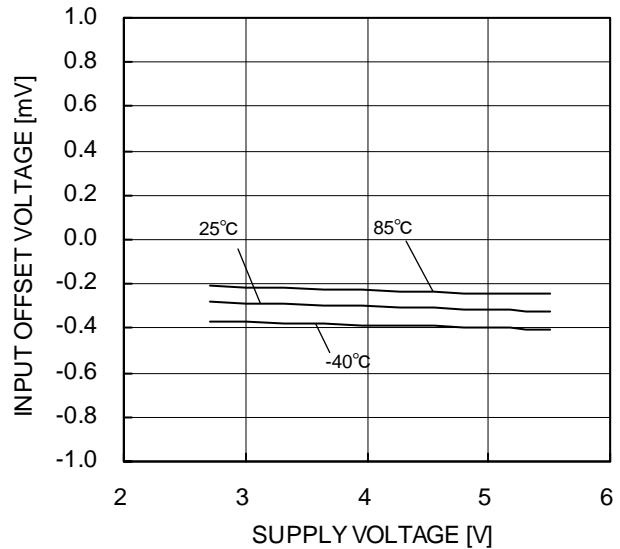


Figure 61.
入力オフセット電圧－電源電圧特性
(Vicm= VDD, OUT= 0.1V)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

OLMR324

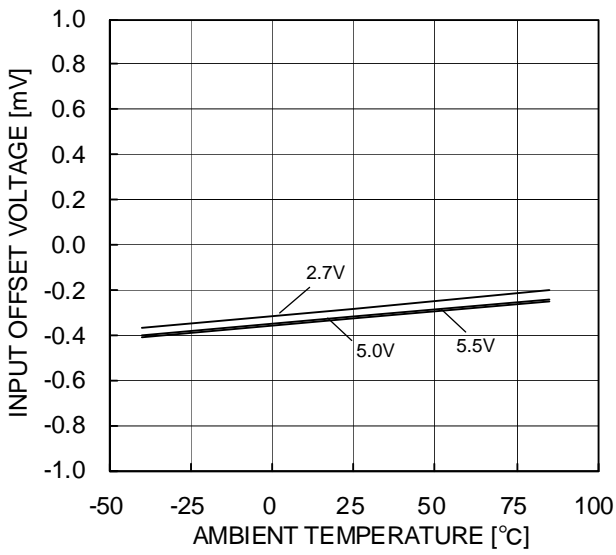


Figure 62.
入力オフセット電圧－温度特性
($V_{icm} = V_{DD}$, $OUT = 0.1V$)

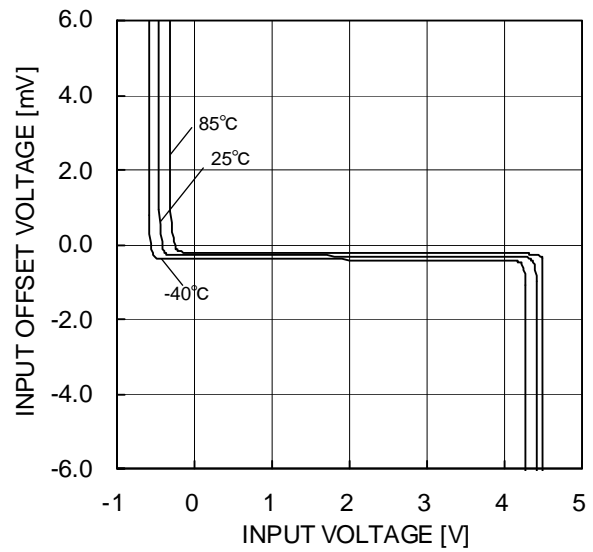


Figure 63.
同相入力電圧範囲
($V_{DD} = 5V$)

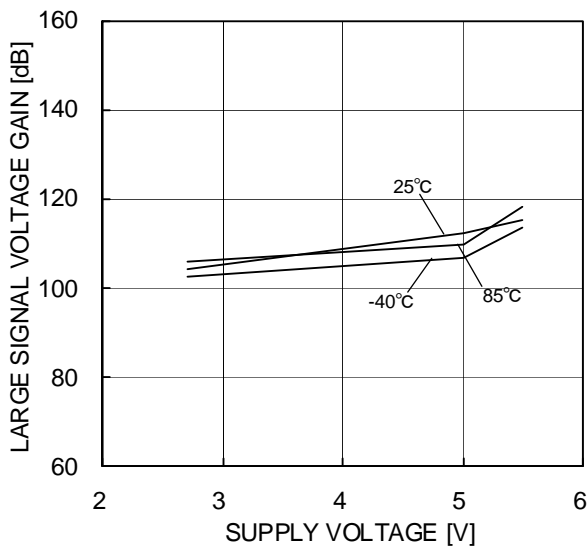


Figure 64.
大振幅電圧利得－電源電圧特性

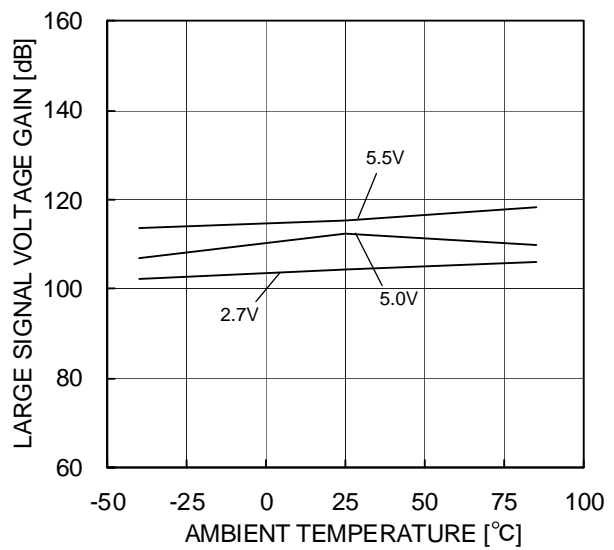


Figure 65.
大振幅電圧利得－温度特性

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

OLMR324

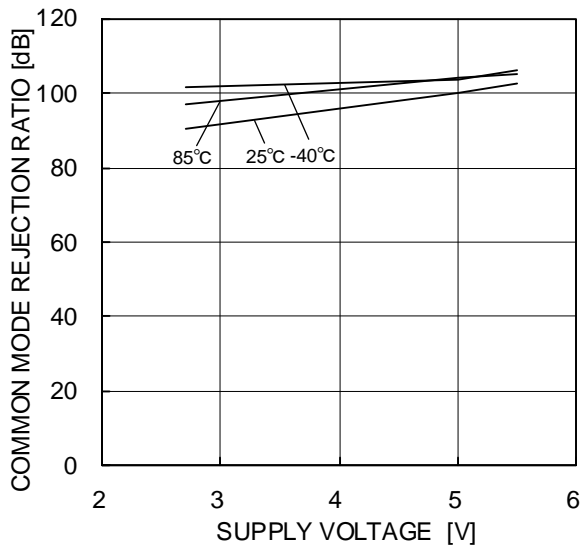


Figure 66.
同相信号除去比—電源電圧特性
(VDD=5V)

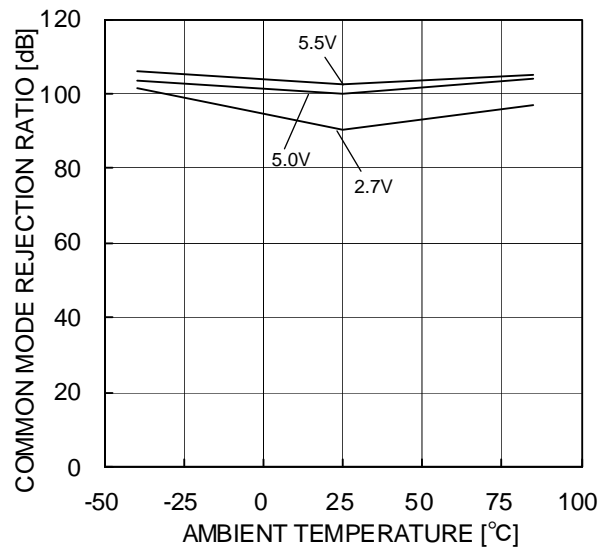


Figure 67.
同相信号除去比—温度特性
(VDD=3V)

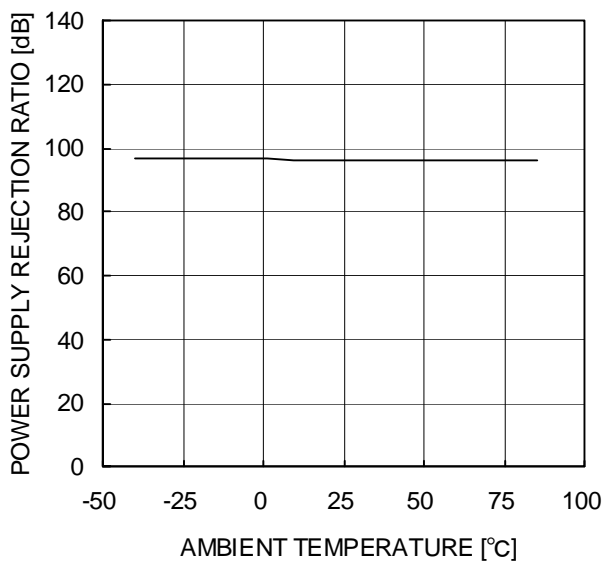


Figure 68.
電源電圧除去比—温度特性

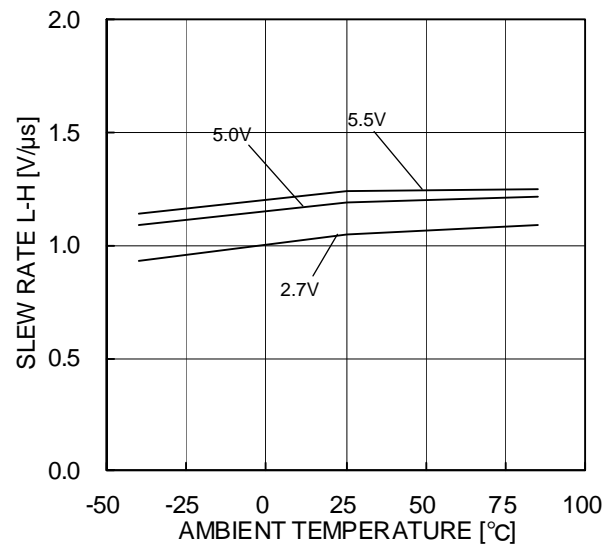


Figure 69.
スルーレート(L-H)—温度特性

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

OLMR324

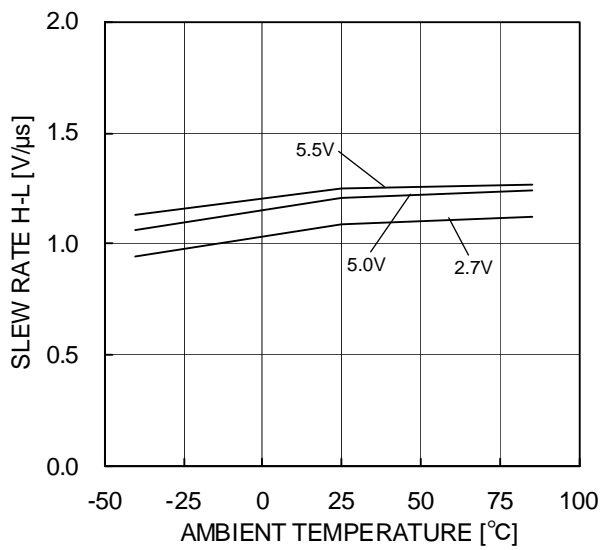


Figure 70.
スルーレート(H-L)－温度特性

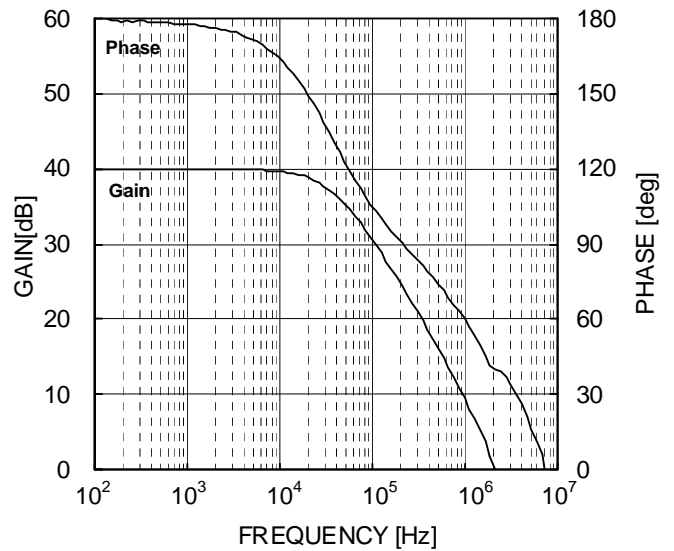


Figure 71.
電圧利得・位相－周波数特性

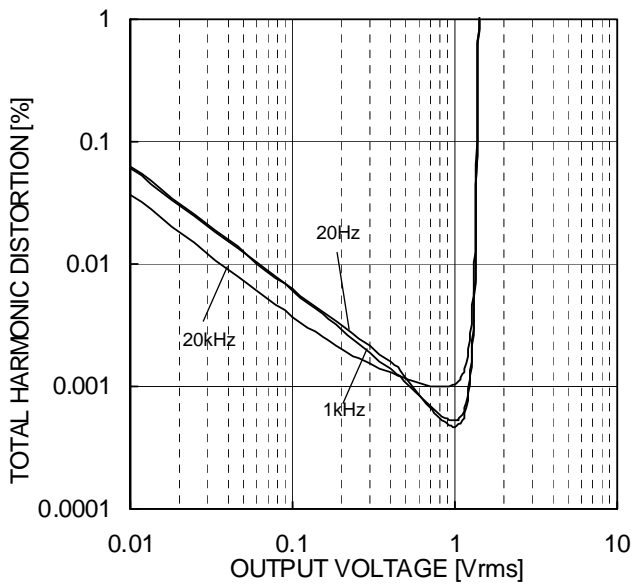


Figure 72.
全高調波歪率－出力電圧特性
(VDD/VSS=+2.5V/-2.5V, Av=0dB,
RL=2kΩ, DIN-AUDIO, Ta=25°C)

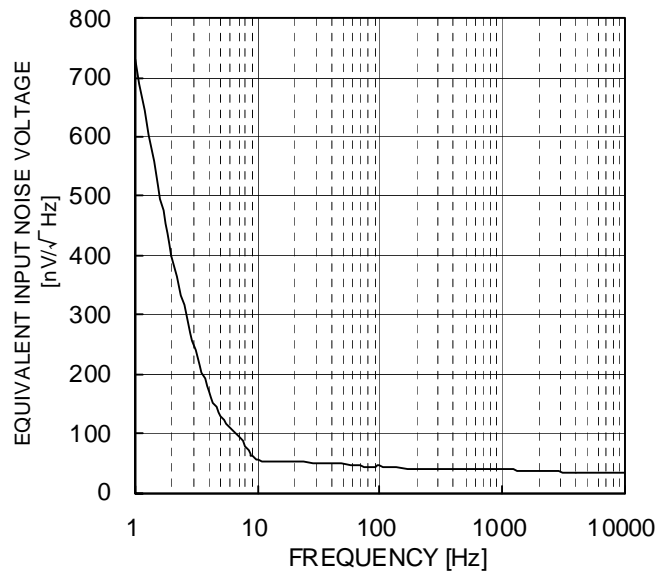


Figure 73.
入力換算雑音電圧－周波数特性
(VDD/VSS=+2.5V/-2.5V, Av=0dB, Ta=25°C)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

●アプリケーションヒント
測定回路 1 NULL 測定条件

VDD, VSS, EK, Vicm の単位:V

測定項目	VF	S1	S2	S3	VDD	VSS	EK	Vicm	計算式
入力オフセット電圧	VF1	ON	ON	OFF	5	0	-2.5	2.1	1
大振幅電圧利得	VF2	ON	ON	ON	5	0	-1.5	2.1	2
	VF3						-3.5		
同相信号除去比(同相入力電圧範囲)	VF4	ON	ON	OFF	5	0	-1.5	0	3
	VF5						-1.5	1.8	
電源電圧除去比	VF6	ON	ON	OFF	3	0	-2.5	4	4
	VF7				5				

—計算式—

1. 入力オフセット電圧 (Vio)

$$V_{io} = \frac{|VF1|}{1+RF/RS} [V]$$

2. 大振幅電圧利得 (Av)

$$A_v = 20\text{Log} \frac{2 \times (1 + RF/RS)}{|VF2-VF3|} [dB]$$

3. 同相信号除去比 (CMRR)

$$\text{CMRR} = 20\text{Log} \frac{1.8 \times (1+RF/RS)}{|VF4 - VF5|} [dB]$$

4. 電源電圧除去比 (PSRR)

$$\text{PSRR} = 20\text{Log} \frac{3.8 \times (1 + RF/RS)}{|VF6 - VF7|} [dB]$$

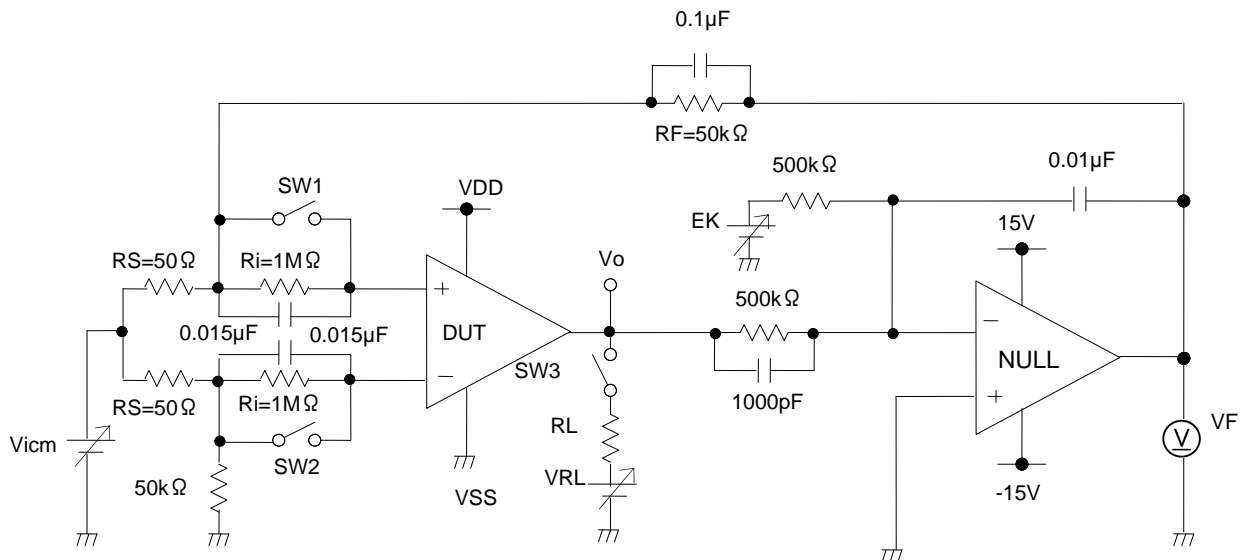


Figure 74. 測定回路 1(1チャンネルのみ)

測定回路2 測定条件

SW No.	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW9	SW10	SW11	SW12	SW13	SW14
回路電流	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
最大出力電圧(High)	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
最大出力電圧(Low)	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
出力ソース電流	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
出力シンク電流	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
スルーレート	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
利得帯域幅	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
入力換算雑音電圧	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF

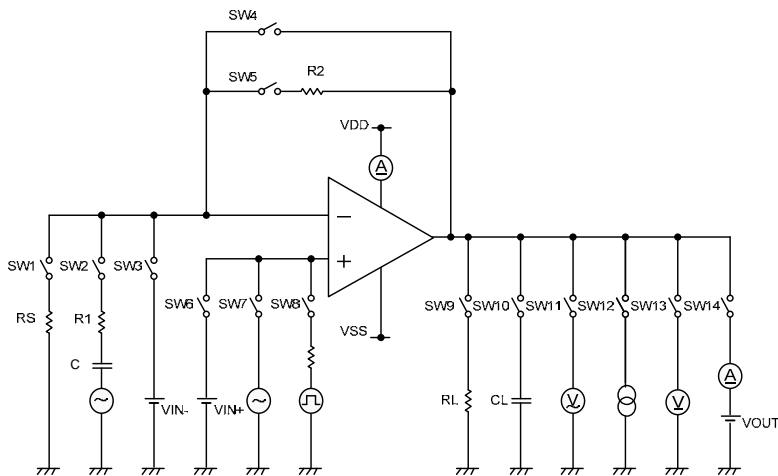


Figure 75. 測定回路2

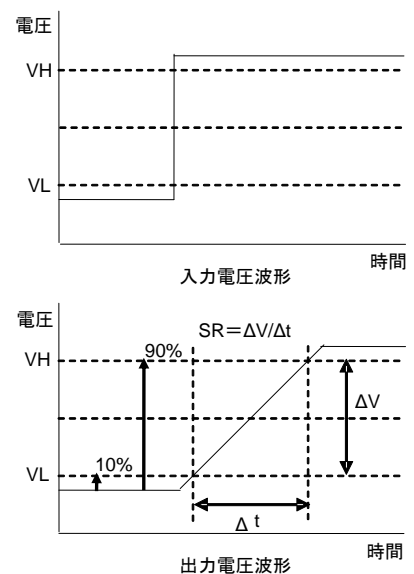


Figure 76. スルーレート測定時 入出力波形

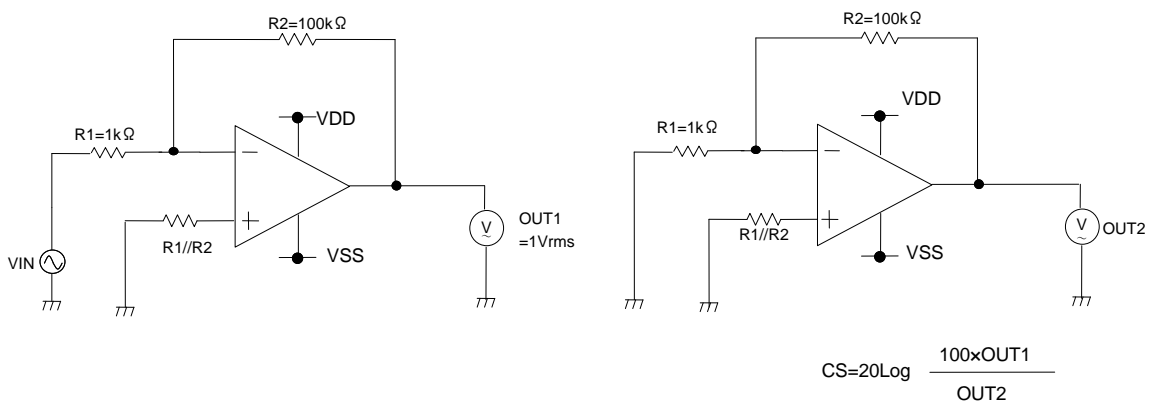
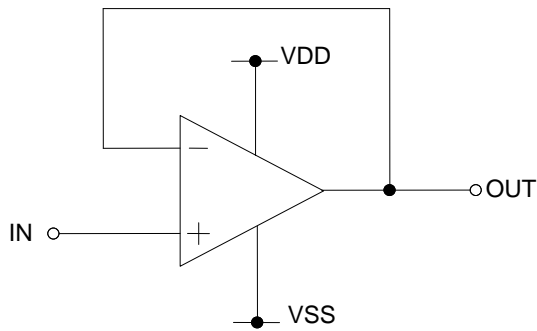


Figure 77. 測定回路3 (チャンネルセパレーション)

使用回路例

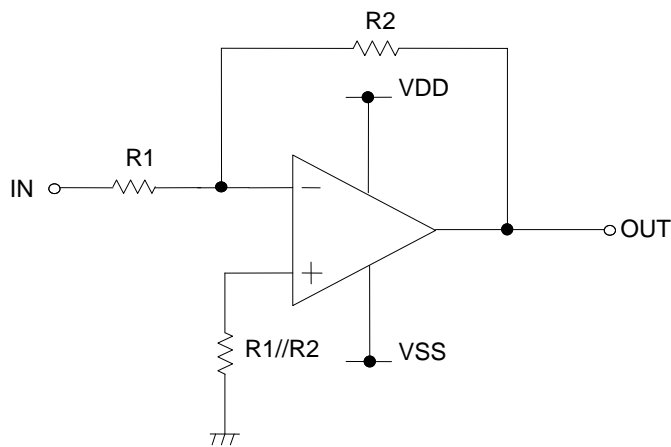
○ボルテージフォロワ



入力電圧をそのまま出力します。
 オペアンプの高入力抵抗、低出力抵抗のため安定した出力電圧を確保できます。
 出力電圧は次式となります。
 $OUT=IN$

Figure 78. ボルテージフォロア回路

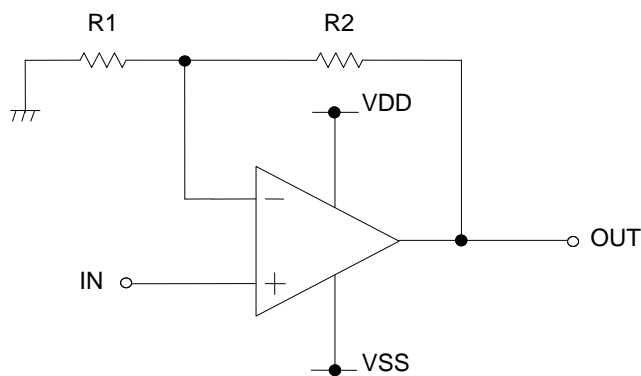
○反転増幅回路



反転増幅回路は入力電圧を R1 と R2 で決まる電圧利得で増幅し、位相反転した電圧を出力します。
 出力電圧は次式となります。
 $OUT=-(R2/R1) \cdot IN$
 入力抵抗は R1 となります。

Figure 79. 反転増幅回路

○非反転増幅回路



非反転増幅回路は入力電圧を R1 と R2 で決まる電圧利得で増幅した電圧を出力します。
 位相は入力電圧と同じです。
 出力電圧は次式となります。
 $OUT = (1+R2/R1) \cdot IN$
 入力抵抗はオペアンプの入力抵抗となるため、高入力抵抗を実現できます。

Figure 80. 非反転増幅回路

○加算回路

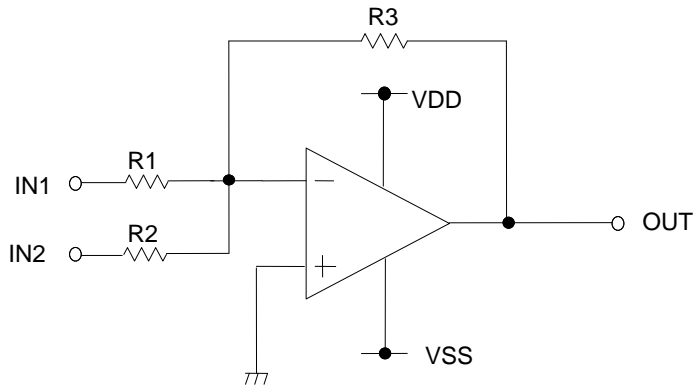


Figure 81. 加算回路

加算回路は入力電圧を合計した電圧を出力します。反転増幅回路を使用しているため、位相は反転します。出力電圧は次式となります。

$$OUT = -R3(IN1/R1 + IN2/R2)$$
 3つ以上の入力電圧を加算する場合、R1、R2と同様に抵抗を介して入力端子に接続します。

○差動増幅回路

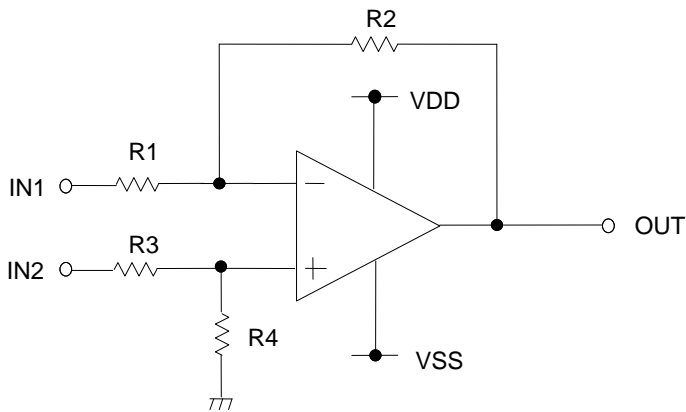


Figure 82. 差動増幅回路

差動増幅回路は入力電圧の差分を増幅した電圧を出力します。R1=R3=Ra、R2=R4=Rbとした時の出力電圧は次式となります。

$$OUT = -Rb/Ra(IN1 - IN2)$$

●熱損失について

許容損失(全損失)は周囲温度 Ta=25°C(常温)で IC が消費できる電力を示しています。IC は電力を消費すると発熱し、IC チップの温度は周囲温度よりも高くなります。IC チップが許容できる温度は回路構成や製造プロセス等により決まり、消費できる電力は制限されます。パッケージ内の IC チップが許容できる温度(最大ジャンクション温度)とパッケージの熱抵抗(放熱性)によって許容損失は決まります。ジャンクション温度の最大値は通常、保存温度範囲の最大値と同じです。IC が電力を消費することで発生する熱はパッケージのモールド樹脂やリードフレームなどから放熱されます。この放熱性(熱の逃げにくさ)を示すパラメータは熱抵抗と呼ばれ、記号では θ_{ja} °C/W で表されます。この熱抵抗からパッケージ内部の IC の温度を推定することができます。Figure 83. (a)にパッケージの熱抵抗のモデルを示します。熱抵抗 θ_{ja} 、周囲温度 Ta、最大ジャンクション温度 Tjmax、消費電力 Pd、は次式で求められます。

$$\theta_{ja} = (T_{jmax} - T_a) / P_d \quad \text{°C/W} \quad \dots \dots \dots (I)$$

Figure 83. (b)ディレーティングカーブ(熱軽減曲線)は周囲温度に対して IC が消費できる電力を示しています。IC が消費できる電力はある周囲温度から減衰していきます。この傾きは熱抵抗 θ_{ja} により決定されます。熱抵抗 θ_{ja} は、同一パッケージを使用してもチップサイズ、消費電力、パッケージ周囲温度、実装条件、風速などに依存します。ディレーティングカーブは規定の条件で測定された参考値を示しています。Figure 84. (c)~(e)に LMR321, LMR358, LMR324 のディレーティングカーブを示します。

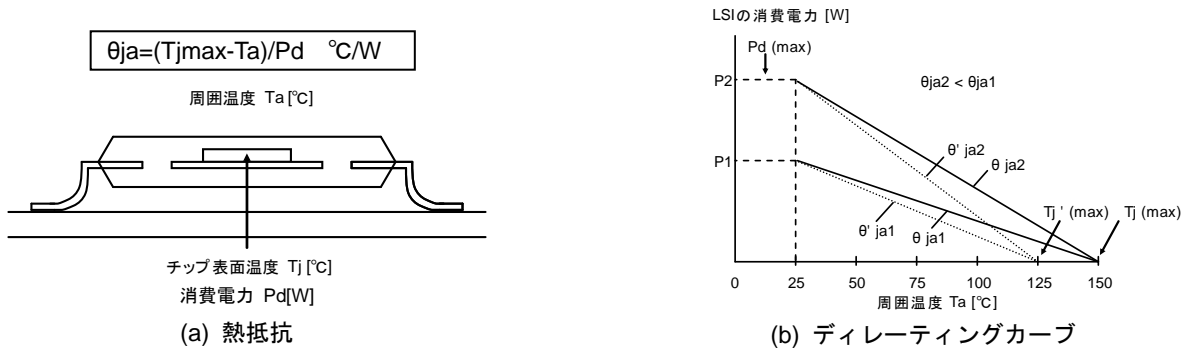
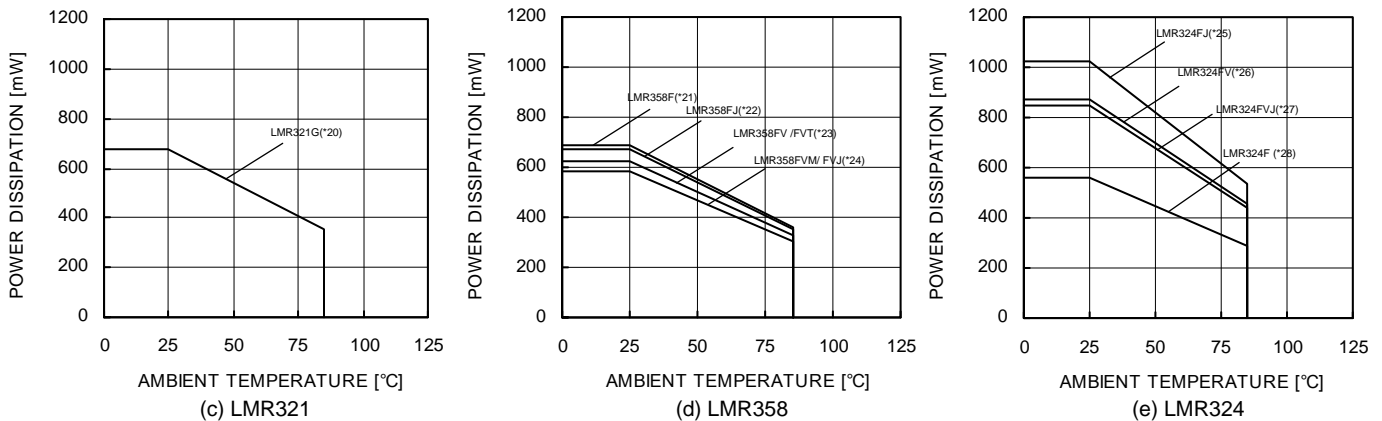


Figure 83. 熱抵抗とディレーティングカーブ



(*20)	(*21)	(*22)	(*23)	(*24)	(*25)	(*26)	(*27)	(*28)	Unit
5.4	5.52	5.4	5.0	4.7	8.2	7.0	6.8	4.5	mW/°C

Ta=25°C以上で使用する場合には、1°Cにつき上記の値を減じます。
許容損失は 70mmx70mmx1.6mm FR4 ガラスエポキシ基板(銅箔面積 3%以下)実装時の値です。

Figure 84. ディレーティングカーブ(熱軽減曲線)

●使用上の注意

1) 未使用回路の処理

使用しない回路がある場合は、Figure 85. のように接続し、非反転入力端子を同相入力電圧範囲(Vicm)内の電位にすることを勧めます。

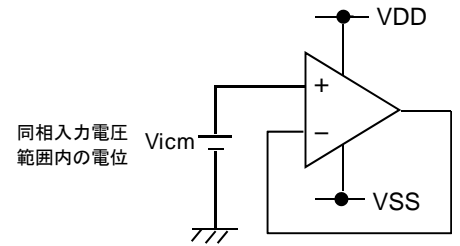


Figure 85. 未使用回路処理例

2) 入力端子の印加電圧について

入力端子に対しては、VSS-0.3V ~ VDD+0.3V の電圧を特性劣化や破壊がなく印加可能です。ただし、これは回路動作を保証するものではありません。電氣的特性の同相入力電圧範囲内の入力電圧でなければ、回路は正常に動作しませんのでご注意ください。

3) 出力端子の短絡について

出力端子と VDD もしくは VSS 端子を短絡した場合、条件によっては過大な出力電流が流れ、発熱により IC が破壊する恐れがあります。Figure 86. のように抵抗器を接続して負荷短絡に対する保護が必要となります。

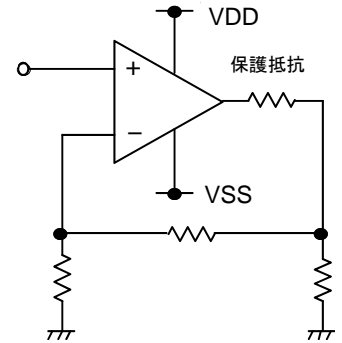


Figure 86. 出力短絡保護抵抗挿入例

4) 使用電源(両電源/単電源)について

オペアンプは VDD-VSS 間に所定の電圧が印加されていれば動作します。したがって単電源オペアンプは両電源オペアンプとしても使用可能です。

5) 許容損失 Pd について

万一、許容損失を超えるようなご使用をされますと、チップ温度上昇により電流能力の減少など IC 本来の性質を悪化させることにつながります。実際の使用状態での許容損失(Pd)を考え、十分マージンを持った熱設計を行ってください。許容損失については熱軽減特性を掲載しておりますので目安としてご使用ください。

6) ピン間ショートと誤装着について

プリント基板に取り付ける際、IC の向きや位置ずれに十分注意してください。誤って取り付けた場合、IC が破壊する恐れがあります。また出力間や出力と電源、あるいは出力と GND 間に異物が入るなどしてショートした場合についても破壊の恐れがあります。

7) 強電磁界中でのご使用について

強電磁界中でのご使用では、誤動作する可能性がありますのでご注意ください。

8) IC の取り扱いについて

基板のソリや曲がりなどにより IC に応力が加わると、ピエゾ抵抗効果により特性が変動する可能性があります。基板のソリや曲がりにご注意ください。

9) セット基板での検査について

セット基板での検査時に、インピーダンスの低いピンにコンデンサを接続する場合は、IC にストレスがかかる恐れがあるので、1 工程ごとに必ず放電を行なってください。また検査工程での治具への着脱時には、必ず電源を OFF にしてから検査を行い、電源を OFF にしてから取りはずしてください。さらに静電気対策として、組み立て工程にアースを施し、運搬や保存の際には十分ご注意ください。

10) 出力コンデンサについて

出力端子に接続される外付けコンデンサに電荷が蓄積された状態で VDD 端子が VSS(GND)電位にショートされた場合、蓄積電荷は回路内部の寄生素子あるいは端子保護素子を通り、VDD 端子に放電されるため回路内部の素子が損傷(熱破壊)する恐れがあります。本 IC を電圧比較器として使用する場合等、出力容量性負荷による発振現象が発生しないアプリケーション回路として使用する場合、上記出力端子に接続されるコンデンサの蓄積電荷による IC の損傷を防ぐため、出力端子に接続するコンデンサは 0.1μF 以下としてください。本 IC を使用して帰還回路を構成する応用回路をご使用の場合、容量性負荷による発振について十分確認を行ってください。

11) ラッチアップについて

CMOS デバイス特有のラッチアップ状態が発生する恐れがありますので入出力端子の電圧を VDD 以上、VSS 以下に設定しないようご注意ください。また、異常なノイズ等が IC に加わらないようご注意ください。

12) デカップリングコンデンサについて

IC を安定して動作させるために VDD-VSS 間にデカップリングコンデンサを挿入してください。デカップリングコンデンサが挿入されていないと電源ノイズにより誤動作する恐れがあります。

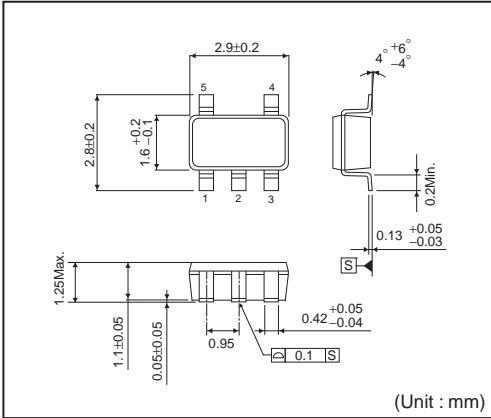
この文書の扱いについて

この文書の日本語版が、正式な仕様書です。この文書の翻訳版は、正式な仕様書を読むための参考としてください。

なお、相違が生じた場合は、正式な仕様書を優先してください。

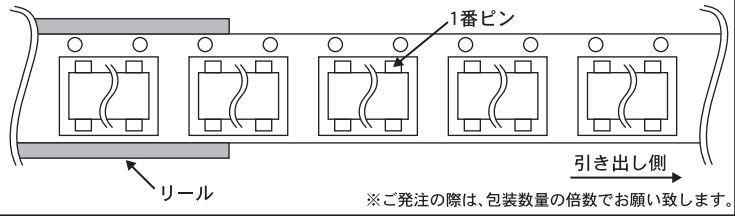
●外形寸法図と包装・フォーミング仕様

SSOP5

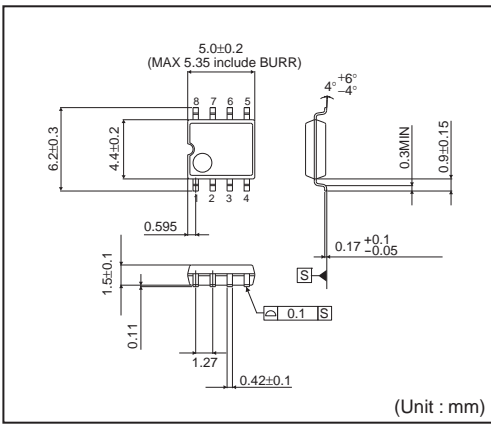


<包装仕様>

包装形態	エンボステーピング
包装数量	3000pcs
包装方向	TR (リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに) 製品の1番ピンが右上にくる方向

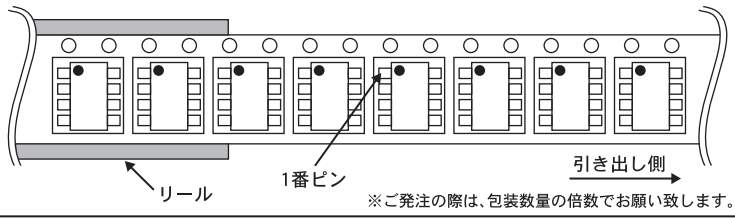


SOP8

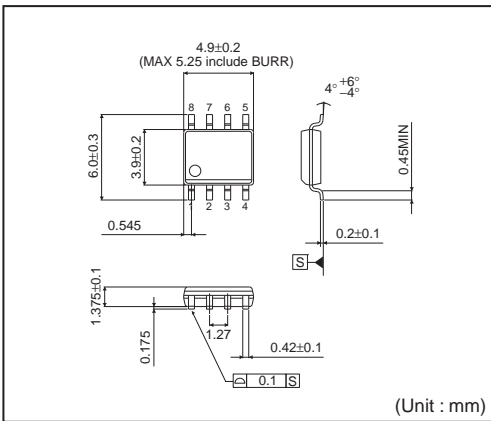


<包装仕様>

包装形態	エンボステーピング
包装数量	2500pcs
包装方向	E2 (リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに) 製品の1番ピンが左上にくる方向

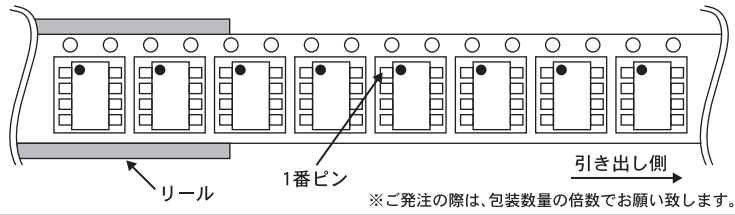


SOP-J8

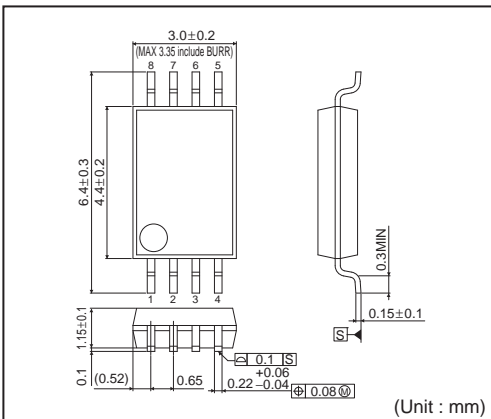


<包装仕様>

包装形態	エンボステーピング
包装数量	2500pcs
包装方向	E2 (リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに) 製品の1番ピンが左上にくる方向

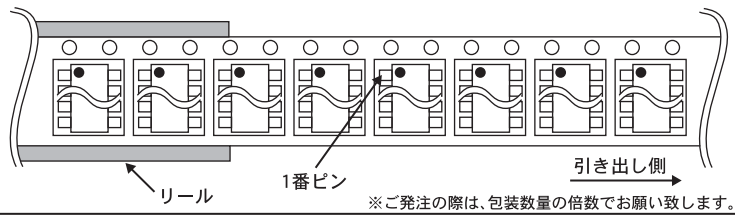


SSOP-B8

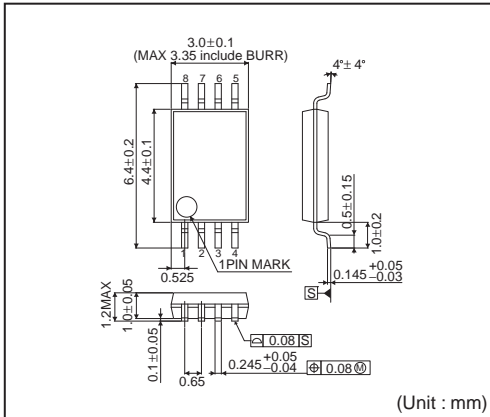


<包装仕様>

包装形態	エンボステーピング
包装数量	2500pcs
包装方向	E2 (リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに) 製品の1番ピンが左上にくる方向

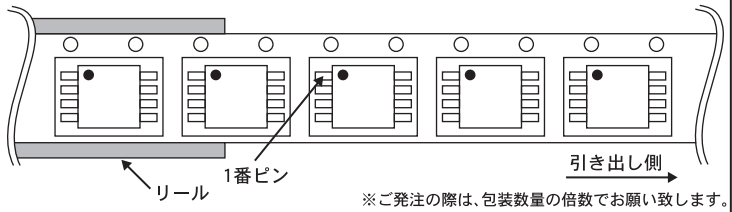


TSSOP-B8

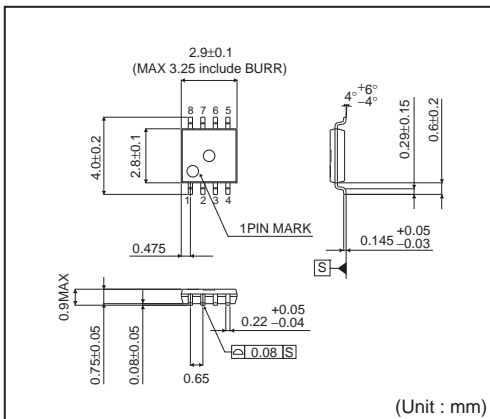


<包装仕様>

包装形態	エンボステーピング
包装数量	3000pcs
包装方向	E2 (リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに) 製品の1番ピンが左上にくる方向

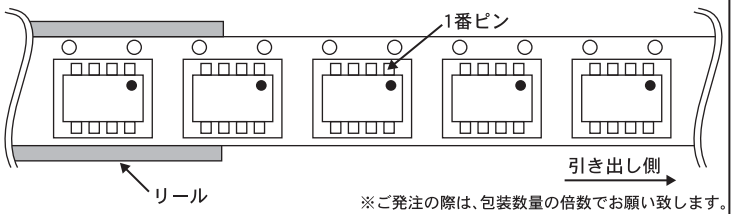


MSOP8

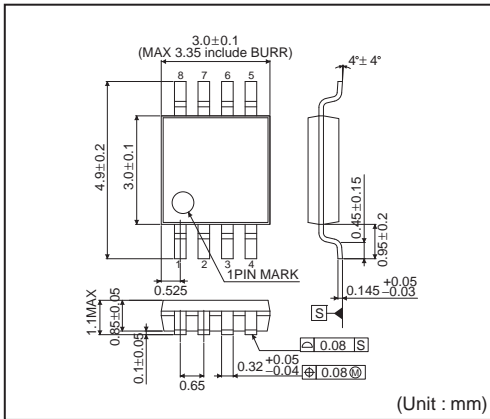


<包装仕様>

包装形態	エンボステーピング
包装数量	3000pcs
包装方向	TR (リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに) 製品の1番ピンが右上にくる方向

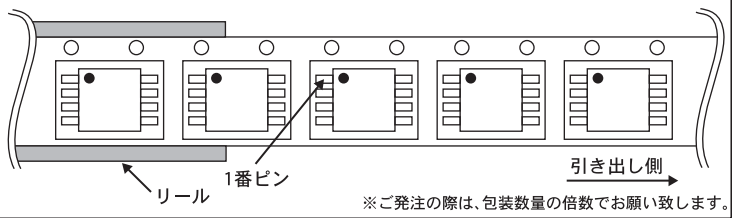


TSSOP-B8J

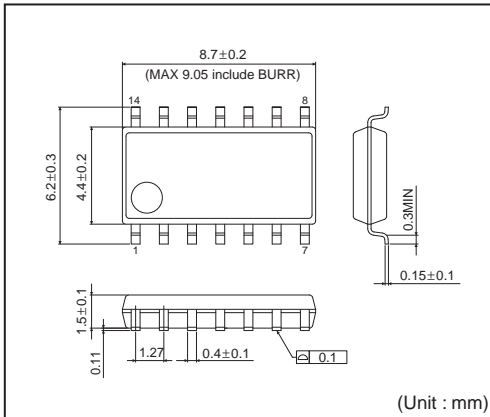


<包装仕様>

包装形態	エンボステーピング
包装数量	2500pcs
包装方向	E2 (リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに) 製品の1番ピンが左上にくる方向

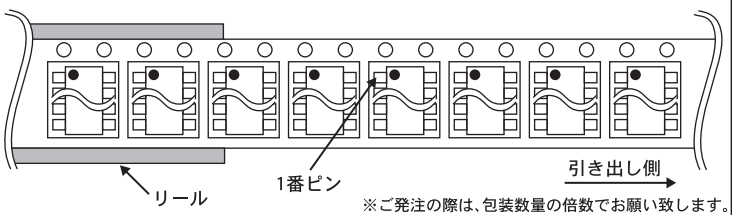


SOP14

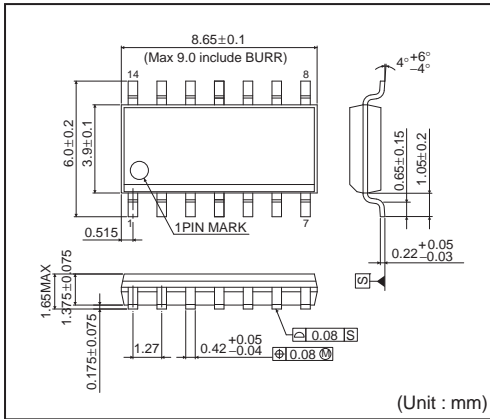


<包装仕様>

包装形態	エンボステーピング
包装数量	2500pcs
包装方向	E2 (リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに) 製品の1番ピンが左上にくる方向

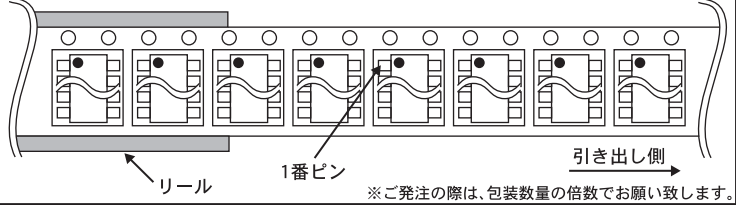


SOP-J14

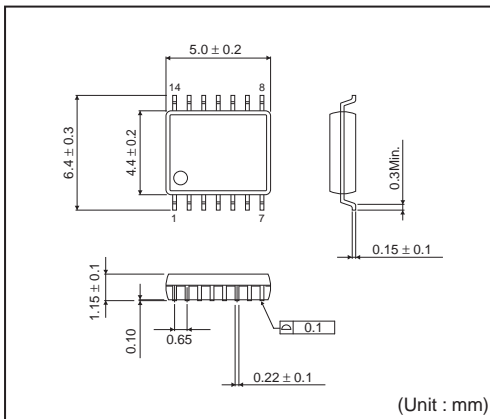


<包装仕様>

包装形態	エンボステーピング
包装数量	2500pcs
包装方向	E2 (リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに) 製品の1番ピンが左上にくる方向

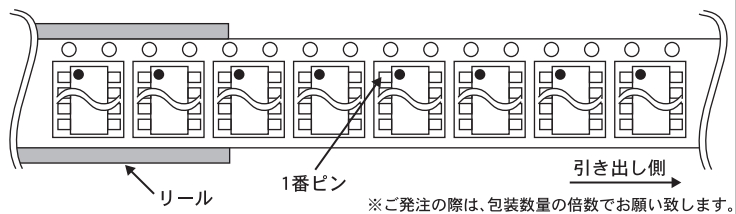


SSOP-B14

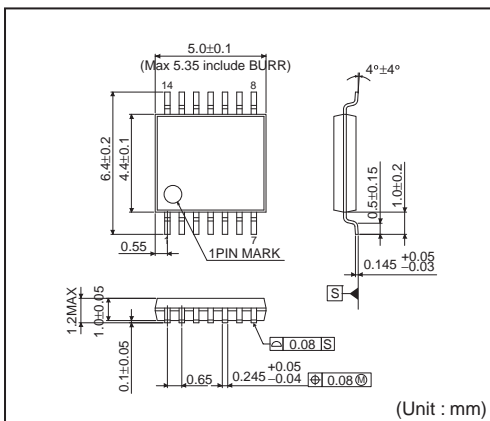


<包装仕様>

包装形態	エンボステーピング
包装数量	2500pcs
包装方向	E2 (リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに) 製品の1番ピンが左上にくる方向

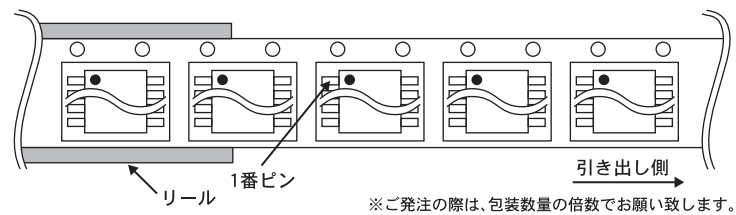


TSSOP-B14J

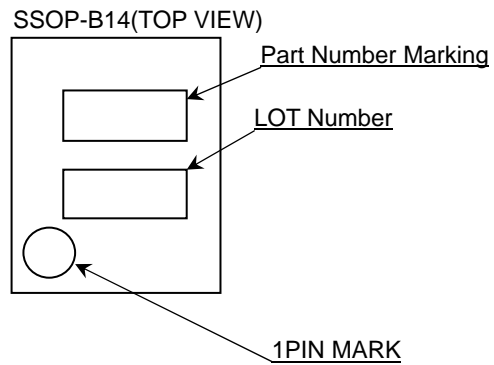
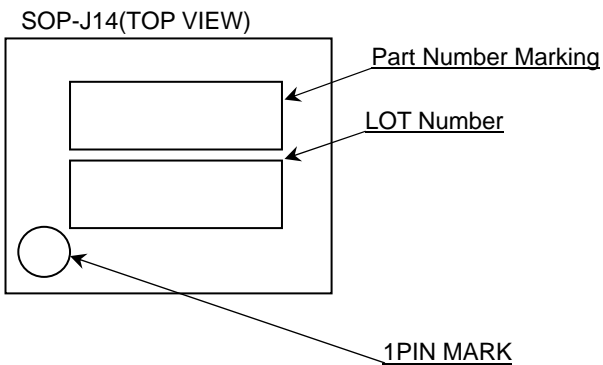
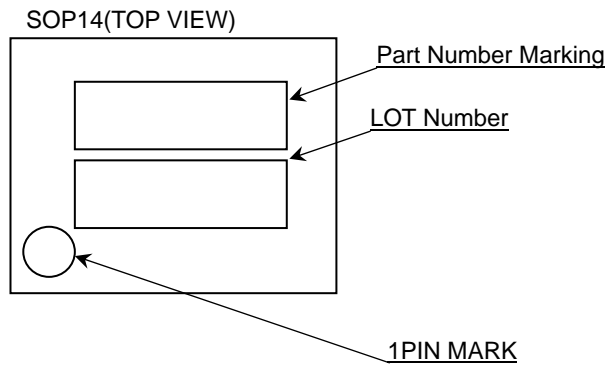
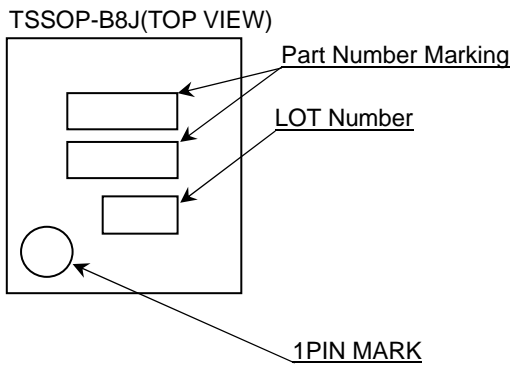
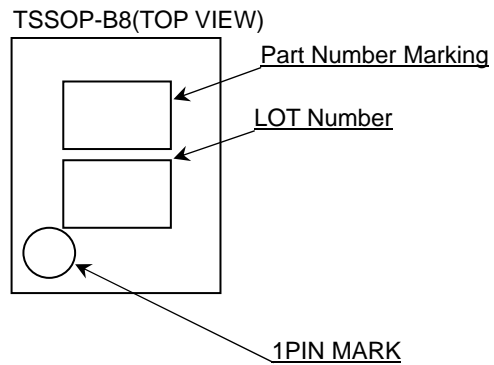
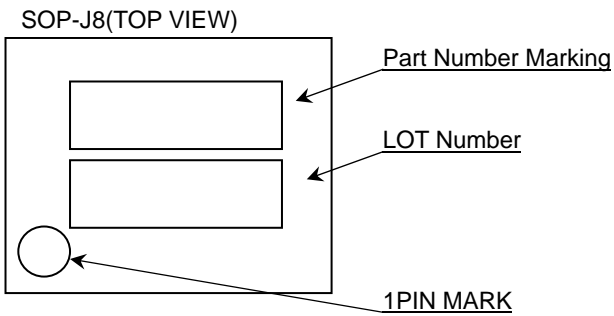
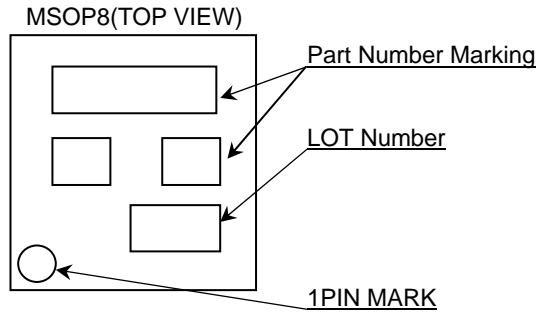
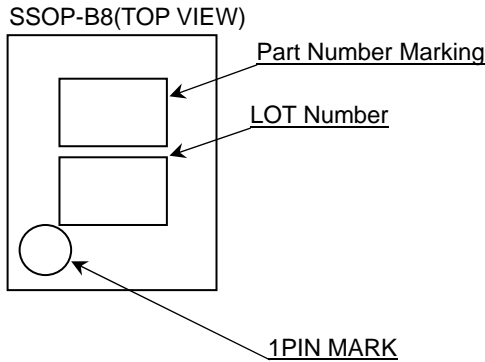
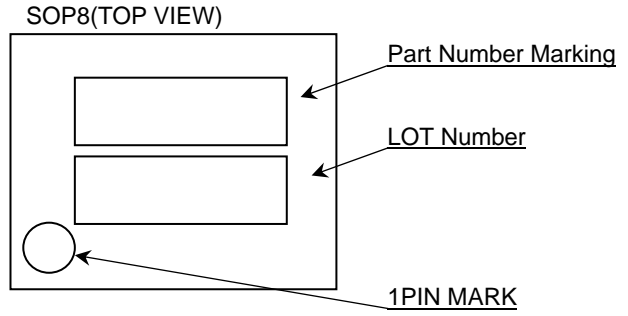
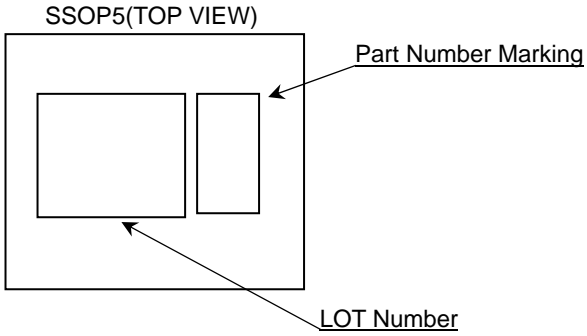


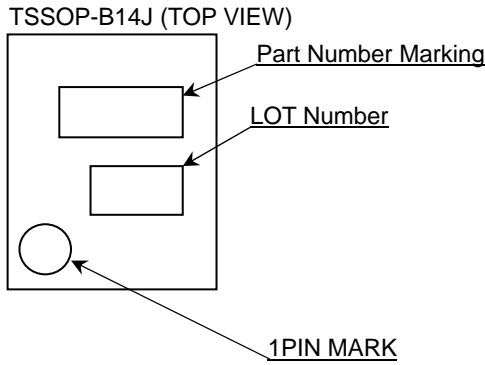
<包装仕様>

包装形態	エンボステーピング
包装数量	2500pcs
包装方向	E2 (リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに) 製品の1番ピンが左上にくる方向



●標印図

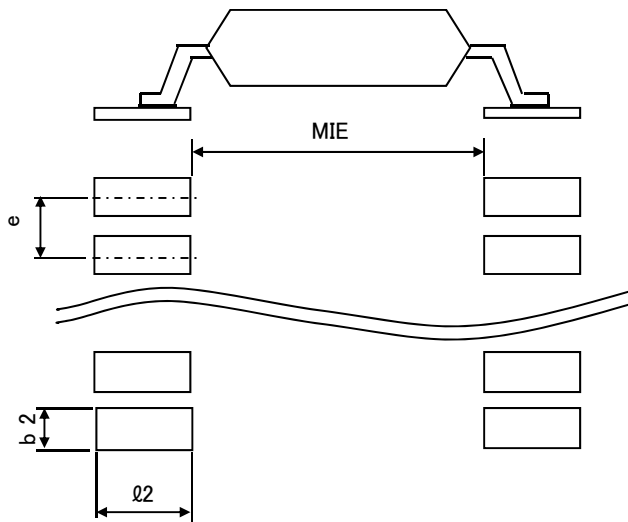
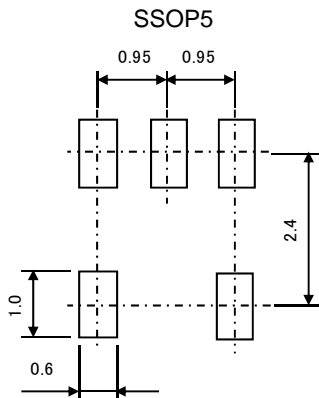




Product Name		Package Type	Product Name Marking
LMR321	G	SSOP5	L2
LMR358	F	SOP8	L358
	FJ	SOP-J8	R358
	FV	SSOP-B8	L358
	FVT	TSSOP-B8	R358
	FVM	MSOP8	L358
	FVJ	TSSOP-B8J	R358
LMR324	F	SOP14	LMR324F
	FJ	SOP-J14	LMR324FJ
	FV	SSOP-B14	L324
	FVJ	TSSOP-B14J	R324

●ランドパターン

SOP8, SOP14, SOP-J8, SOP-J14, SSOP-B8, SSOP-B14, MSOP8, TSSOP-B8, TSSOP-B8J, TSSOP-B14J



単位 : mm

PKG	ランドピッチ e	ランド間隔 MIE	ランド長 ≥ φ 2	ランド幅 b2
SSOP5	0.95	2.4	1.0	0.6
SOP8 SOP14	1.27	4.60	1.10	0.76
SOP-J8 SOP-J14	1.27	3.90	1.35	0.76
SSOP-B8 SSOP-B14	0.65	4.60	1.20	0.35
MSOP8	0.65	2.62	0.99	0.35
TSSOP-B8	0.65	4.60	1.20	0.35
TSSOP-B8J	0.65	3.20	1.15	0.35
TSSOP-B14J	0.65	4.60	1.20	0.35

●改訂記録

日付	Revision	改訂内容
2012.11.30	001	New Release

ご注意

ローム製品取扱い上の注意事項

1. 本製品は一般的な電子機器（AV 機器、OA 機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器等）への使用を意図して設計・製造されております。したがって、極めて高度な信頼性が要求され、その故障や誤動作が人の生命、身体への危険もしくは損害、又はその他の重大な損害の発生に関わるような機器又は装置（医療機器^(Note 1)、輸送機器、交通機器、航空宇宙機器、原子力制御装置、燃料制御、カーアクセサリを含む車載機器、各種安全装置等）（以下「特定用途」という）への本製品のご使用を検討される際は事前にローム営業窓口までご相談くださいますようお願い致します。ロームの文書による事前の承諾を得ることなく、特定用途に本製品を使用したことによりお客様又は第三者に生じた損害等に関し、ロームは一切その責任を負いません。

(Note 1) 特定用途となる医療機器分類

日本	USA	EU	中国
CLASS III	CLASS III	CLASS II b	Ⅲ類
CLASS IV		CLASS III	

2. 半導体製品は一定の確率で誤動作や故障が生じる場合があります。万が一、かかる誤動作や故障が生じた場合であっても、本製品の不具合により、人の生命、身体、財産への危険又は損害が生じないように、お客様の責任において次の例に示すようなフェールセーフ設計など安全対策をお願い致します。
 - ①保護回路及び保護装置を設けてシステムとしての安全性を確保する。
 - ②冗長回路等を設けて単一故障では危険が生じないようにシステムとしての安全を確保する。
3. 本製品は、一般的な電子機器に標準的な用途で使用されることを意図して設計・製造されており、下記に例示するような特殊環境での使用を配慮した設計はなされておられません。したがって、下記のような特殊環境での本製品のご使用に関し、ロームは一切その責任を負いません。本製品を下記のような特殊環境でご使用される際は、お客様におかれまして十分に性能、信頼性等をご確認ください。
 - ①水・油・薬液・有機溶剤等の液体中でのご使用
 - ②直射日光・屋外暴露、塵埃中でのご使用
 - ③潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂等の腐食性ガスの多い場所でのご使用
 - ④静電気や電磁波の強い環境でのご使用
 - ⑤発熱部品に近接した取付け及び当製品に近接してビニール配線等、可燃物を配置する場合。
 - ⑥本製品を樹脂等で封止、コーティングしてのご使用。
 - ⑦はんだ付けの後に洗浄を行わない場合（無洗浄タイプのフラックスを使用された場合も、残渣の洗浄は確実にを行うことをお勧め致します）、又ははんだ付け後のフラックス洗浄に水又は水溶性洗浄剤をご使用の場合。
 - ⑧本製品が結露するような場所でのご使用。
4. 本製品は耐放射線設計はなされておられません。
5. 本製品単体品の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、本製品のご使用にあたってはお客様製品に実装された状態での評価及び確認をお願い致します。
6. パルス等の過渡的な負荷（短時間での大きな負荷）が加わる場合は、お客様製品に本製品を実装した状態で必ずその評価及び確認の実施をお願い致します。また、定常時での負荷条件において定格電力以上の負荷を印加されますと、本製品の性能又は信頼性が損なわれるおそれがあるため必ず定格電力以下でご使用ください。
7. 電力損失は周囲温度に合わせてディレーティングしてください。また、密閉された環境下でご使用の場合は、必ず温度測定を行い、最高接合部温度を超えていない範囲であることをご確認ください。
8. 使用温度は納入仕様書に記載の温度範囲内であることをご確認ください。
9. 本資料の記載内容を逸脱して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いません。

実装及び基板設計上の注意事項

1. ハロゲン系（塩素系、臭素系等）の活性度の高いフラックスを使用する場合、フラックスの残渣により本製品の性能又は信頼性への影響が考えられますので、事前にお客様にてご確認ください。
2. はんだ付けは、表面実装製品の場合リフロー方式、挿入実装製品の場合フロー方式を原則とさせていただきます。なお、表面実装製品をフロー方式での使用をご検討の際は別途ロームまでお問い合わせください。その他、詳細な実装条件及び手はんだによる実装、基板設計上の注意事項につきましては別途、ロームの実装仕様書をご確認ください。

応用回路、外付け回路等に関する注意事項

1. 本製品の外付け回路定数を変更してご使用になる際は静特性のみならず、過渡特性も含め外付け部品及び本製品のバラツキ等を考慮して十分なマージンをみて決定してください。
2. 本資料に記載された応用回路例やその定数などの情報は、本製品の標準的な動作や使い方を説明するためのもので、実際に使用する機器での動作を保証するものではありません。したがって、お客様の機器の設計において、回路やその定数及びこれらに関連する情報を使用する場合には、外部諸条件を考慮し、お客様の判断と責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様又は第三者に生じた損害に関し、ロームは一切その責任を負いません。

静電気に対する注意事項

本製品は静電気に対して敏感な製品であり、静電放電等により破壊することがあります。取り扱い時や工程での実装時、保管時において静電気対策を実施のうえ、絶対最大定格以上の過電圧等が印加されないようにご使用ください。特に乾燥環境下では静電気が発生しやすくなるため、十分な静電対策を実施ください。(人体及び設備のアース、帯電物からの隔離、イオナイザの設置、摩擦防止、温湿度管理、はんだごてのこて先のアース等)

保管・運搬上の注意事項

1. 本製品を下記の環境又は条件で保管されますと性能劣化やはんだ付け性等の性能に影響を与えるおそれがありますのでこのような環境及び条件での保管は避けてください。
 - ①潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂等の腐食性ガスの多い場所での保管
 - ②推奨温度、湿度以外での保管
 - ③直射日光や結露する場所での保管
 - ④強い静電気が発生している場所での保管
2. ロームの推奨保管条件下におきましても、推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性に影響を与える可能性があります。推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性を確認したうえでご使用頂くことを推奨します。
3. 本製品の運搬、保管の際は梱包箱を正しい向き(梱包箱に表示されている天面方向)で取り扱ってください。天面方向が遵守されずに梱包箱を落下させた場合、製品端子に過度なストレスが印加され、端子曲がり等の不具合が発生する危険があります。
4. 防湿梱包を開封した後は、規定時間内にご使用ください。規定時間を経過した場合はベーク処置を行ったうえでご使用ください。

製品ラベルに関する注意事項

本製品に貼付されている製品ラベルに2次元バーコードが印字されていますが、2次元バーコードはロームの社内管理のみを目的としたものです。

製品廃棄上の注意事項

本製品を廃棄する際は、専門の産業廃棄物処理業者にて、適切な処置をしてください。

外国為替及び外国貿易法に関する注意事項

本製品は外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物等に該当するおそれがありますので輸出する場合には、ロームにお問い合わせください。

知的財産権に関する注意事項

1. 本資料に記載された本製品に関する応用回路例、情報及び諸データは、あくまでも一例を示すものであり、これらに関する第三者の知的財産権及びその他の権利について権利侵害がないことを保証するものではありません。
2. ロームは、本製品とその他の外部素子、外部回路あるいは外部装置等(ソフトウェア含む)との組み合わせに起因して生じた紛争に関して、何ら義務を負うものではありません。
3. ロームは、本製品又は本資料に記載された情報について、ロームもしくは第三者が所有又は管理している知的財産権その他の権利の実施又は利用を、明示的にも黙示的にも、お客様に許諾するものではありません。ただし、本製品を通常の用法にて使用される限りにおいて、ロームが所有又は管理する知的財産権を利用されることを妨げません。

その他の注意事項

1. 本資料の全部又は一部をロームの文書による事前の承諾を得ることなく転載又は複製することを固くお断り致します。
2. 本製品をロームの文書による事前の承諾を得ることなく、分解、改造、改変、複製等しないでください。
3. 本製品又は本資料に記載された技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用、あるいはその他軍事用途目的で使用しないでください。
4. 本資料に記載されている社名及び製品名等の固有名詞は、ローム、ローム関係会社もしくは第三者の商標又は登録商標です。

一般的な注意事項

1. 本製品をご使用になる前に、本資料をよく読み、その内容を十分に理解されるようお願い致します。本資料に記載される注意事項に反して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いませんのでご注意願います。
2. 本資料に記載の内容は、本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。本製品のご購入及びご使用に際しては、事前にローム営業窓口で最新の情報をご確認ください。
3. ロームは本資料に記載されている情報は誤りがないことを保証するものではありません。万が一、本資料に記載された情報の誤りによりお客様又は第三者に損害が生じた場合においても、ロームは一切その責任を負いません。